64-189
Projekt: Entwurf eines Mikrorechners

http://tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/2013ws/projekt/mikrorechner

– VLSI- und Systementwurf: Methoden und Werkzeuge –

Andreas Mäder

Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
Fachbereich Informatik

Technische Aspekte Multimodaler Systeme

24. Oktober 2013

Die folgenden Folien sind ein Auszug aus den Unterlagen der Vorlesung 64-613 Rechnerarchitekturen und Mikrosystemtechnik vom Wintersemester 2011/2012.

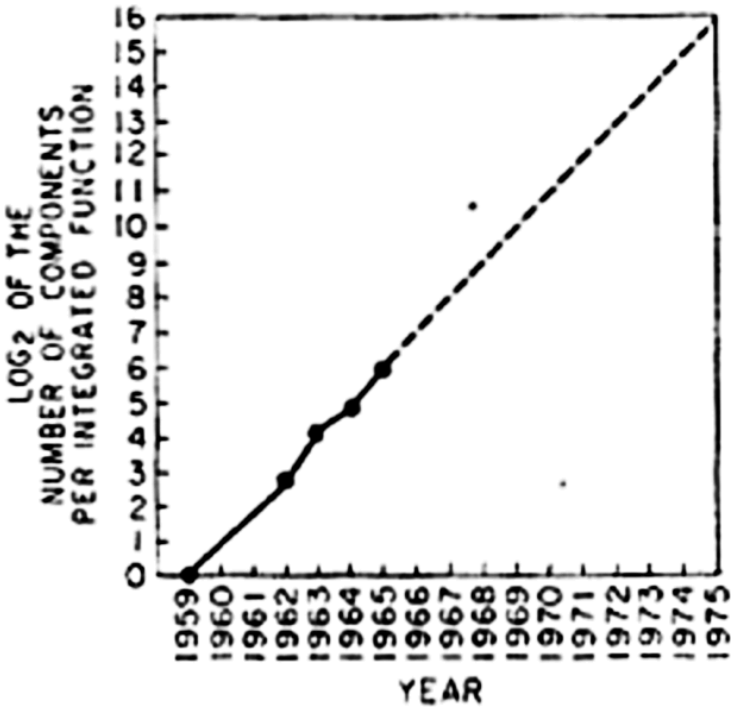
Das komplette Material findet sich auf den Web-Seiten unter
http://tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/2011ws/vorlesung/ram

Gliederung

Motivation

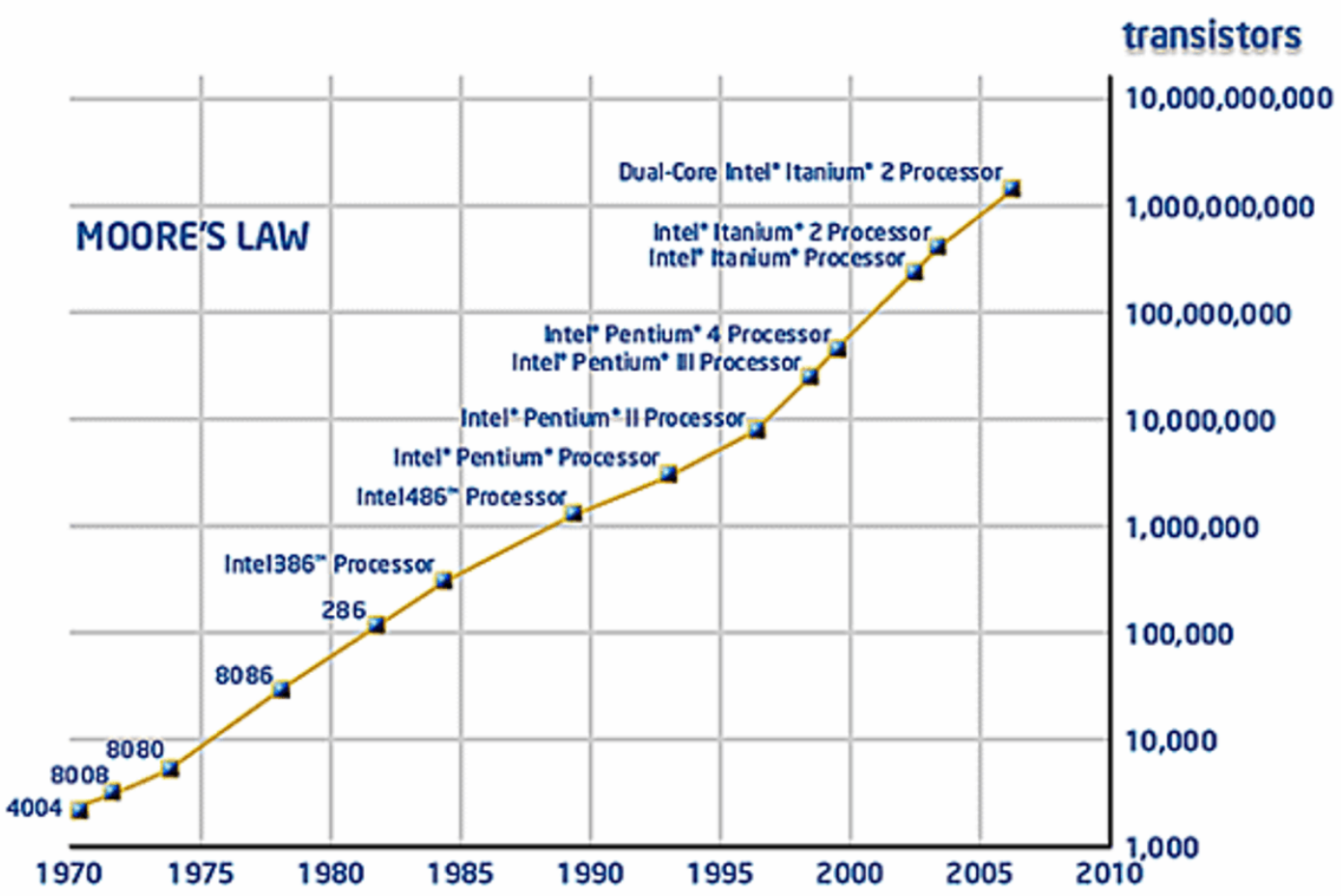
Moore's Law

Die Zahl der Transistoren pro IC verdoppelt sich alle 2 Jahre



Gordon Moore 1965:
„Cramming more components onto integrated circuits“

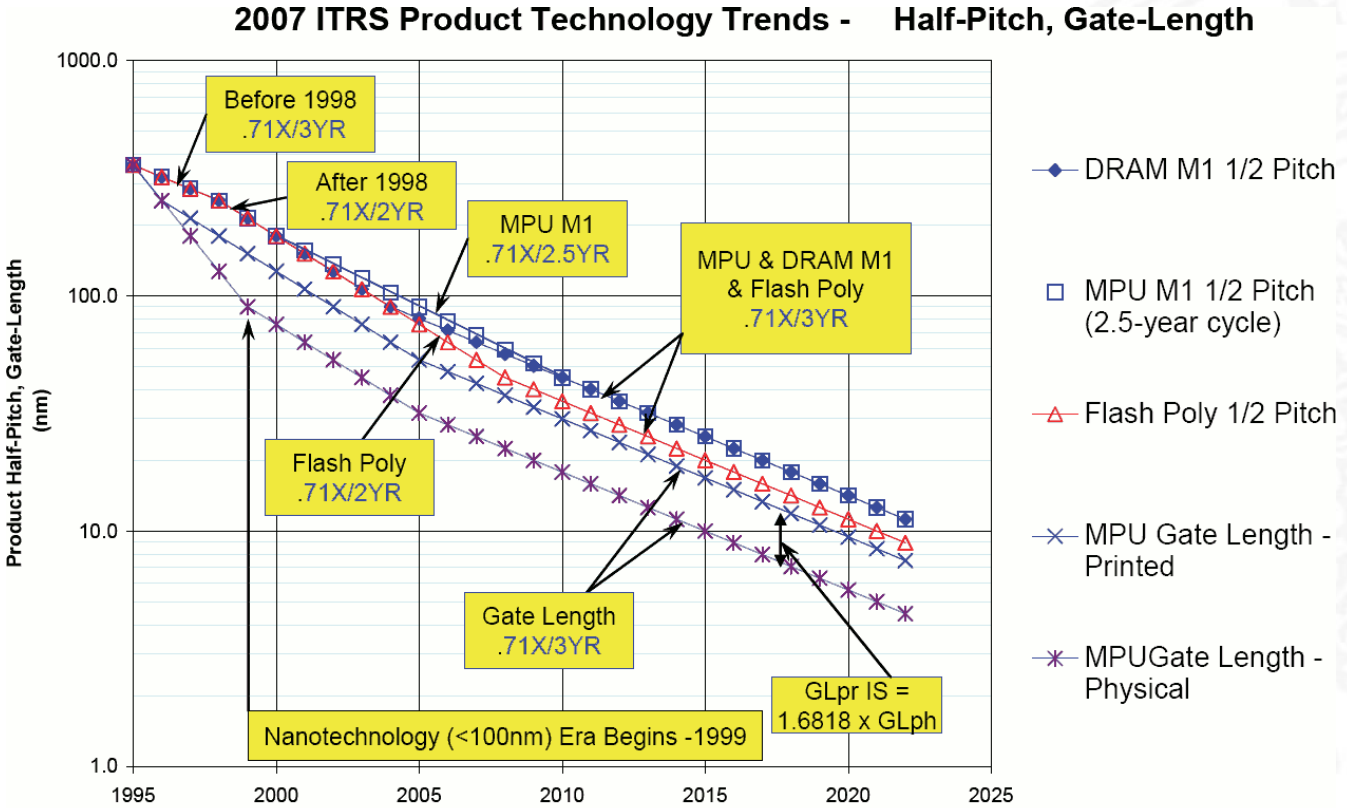
Motivation (cont.)



Intel

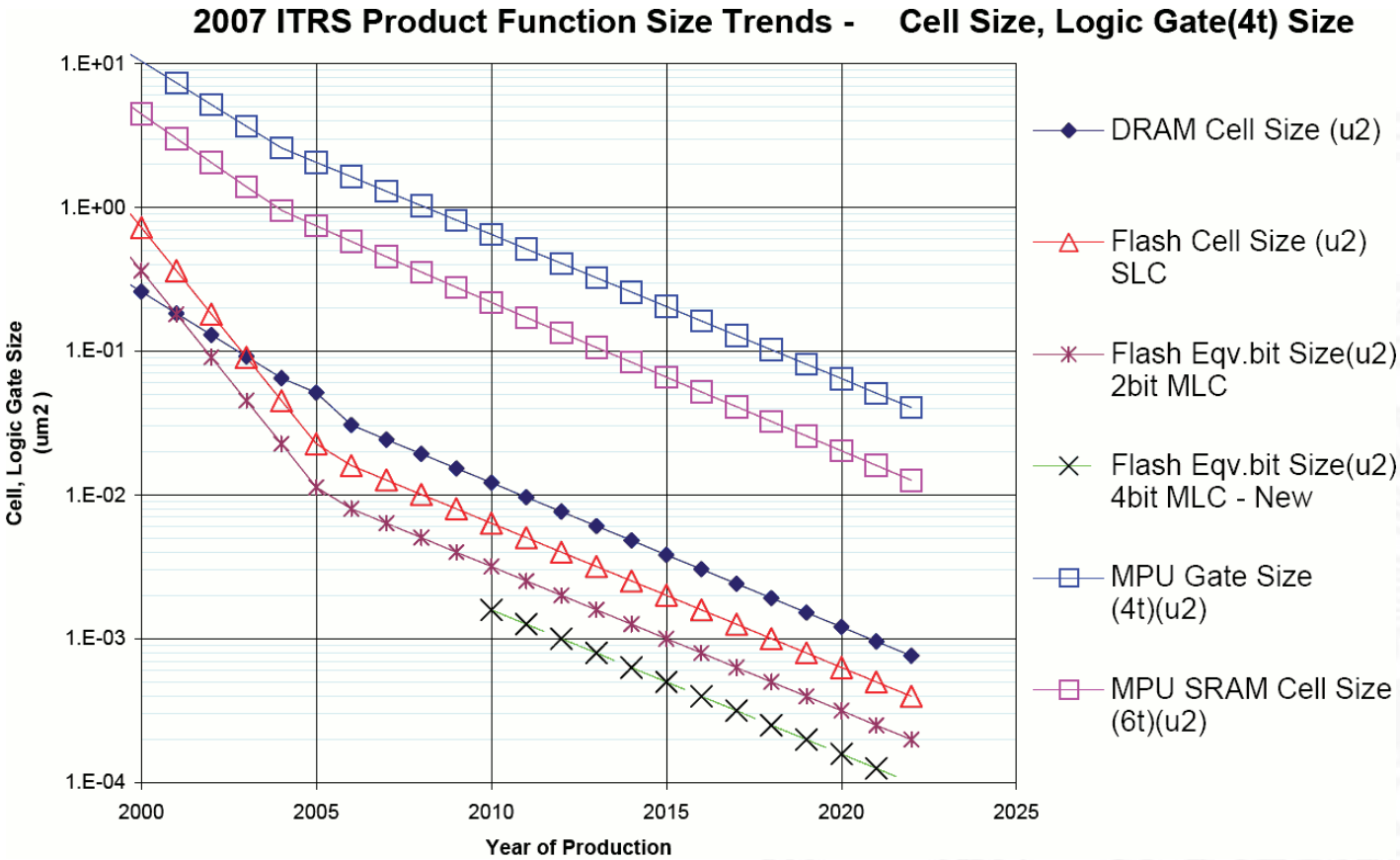
Motivation (cont.)

1. Technologie
   - Verkleinerung der Strukturbreite
   - Höhere Integrationsdichte



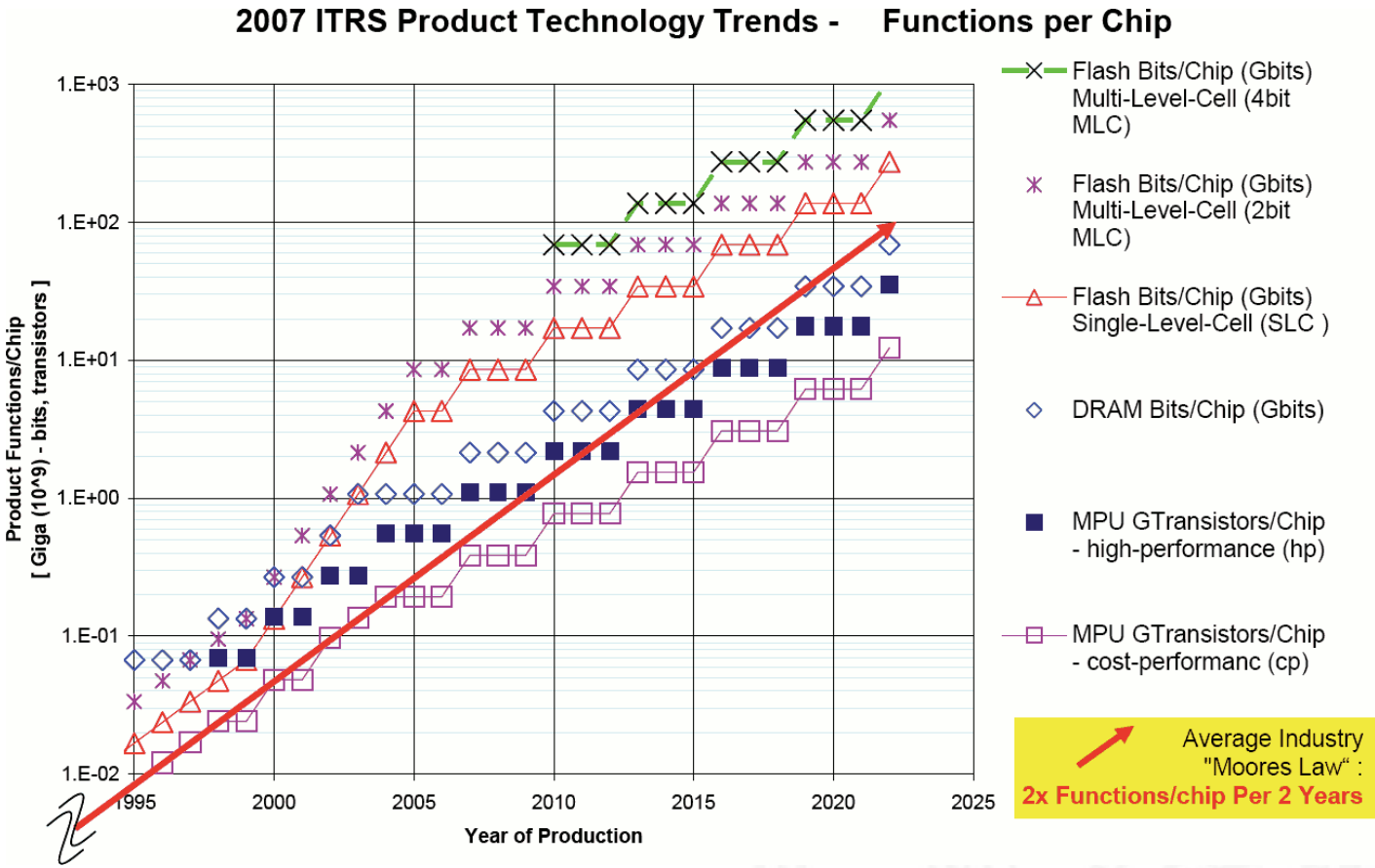
[ITRS07]

Motivation (cont.)



[ITRS07]

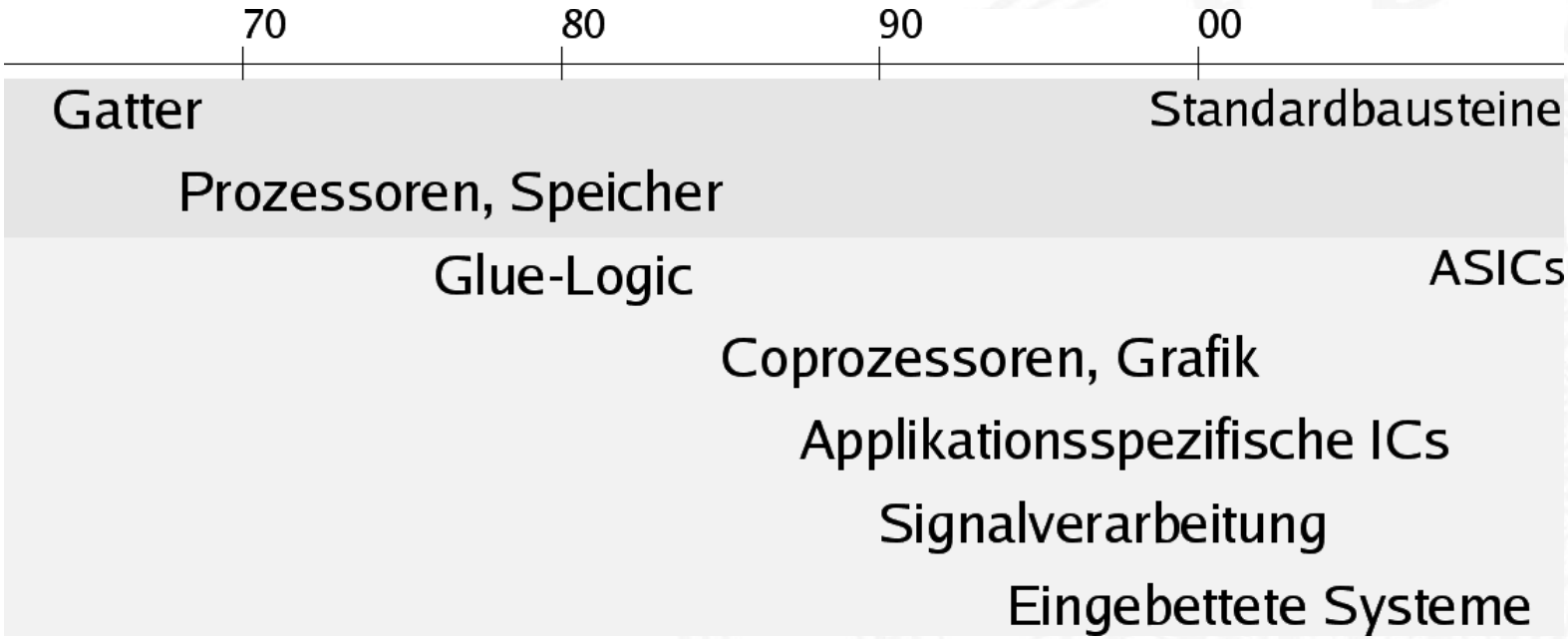
Motivation (cont.)



[ITRS07]

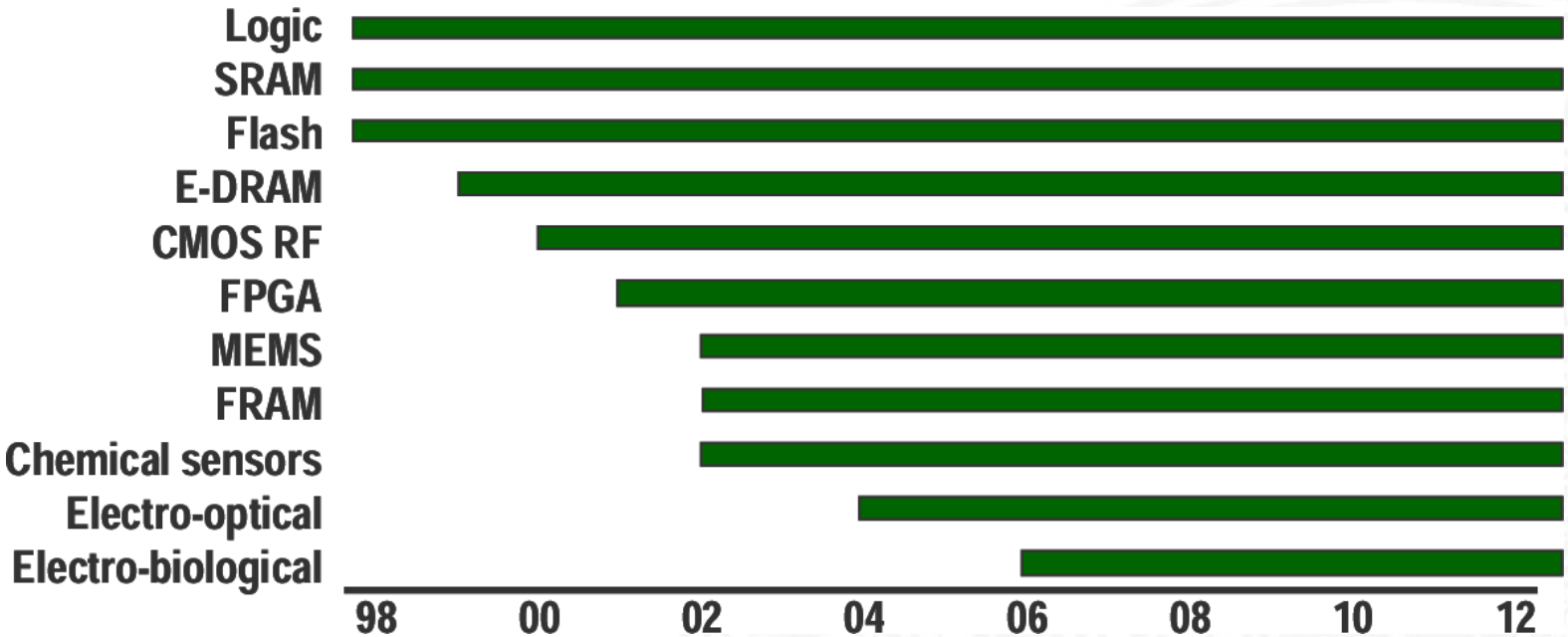
Motivation (cont.)

2. Applikationen
   - von Standardbausteinen zu ASICs und Systemen
   - Digitale Anwendungen



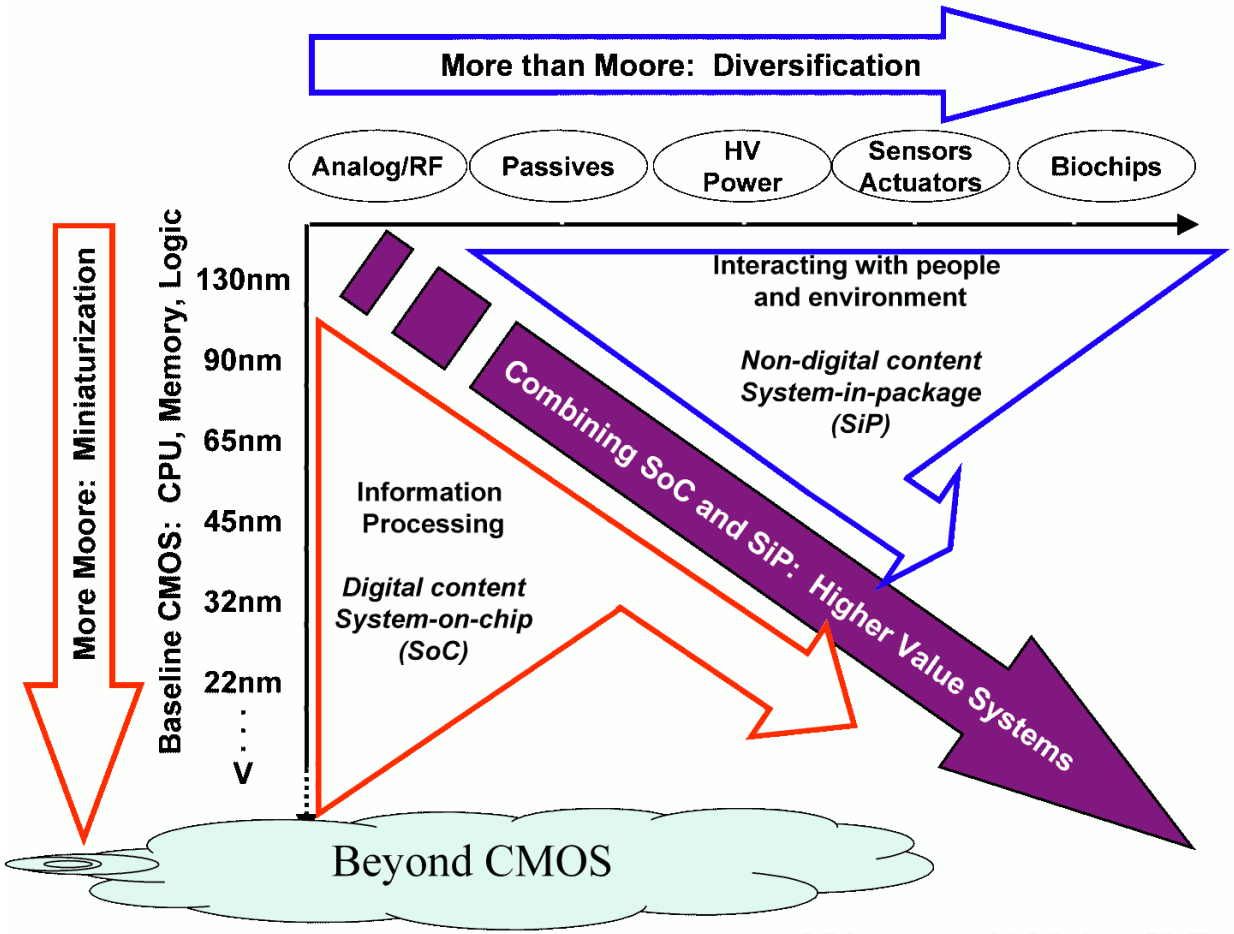
Motivation (cont.)

- + Analoge Komponenten
- + Mikrosysteme



Motivation (cont.)

Übergang zu Systemen



[ITRS07]

Motivation (cont.)

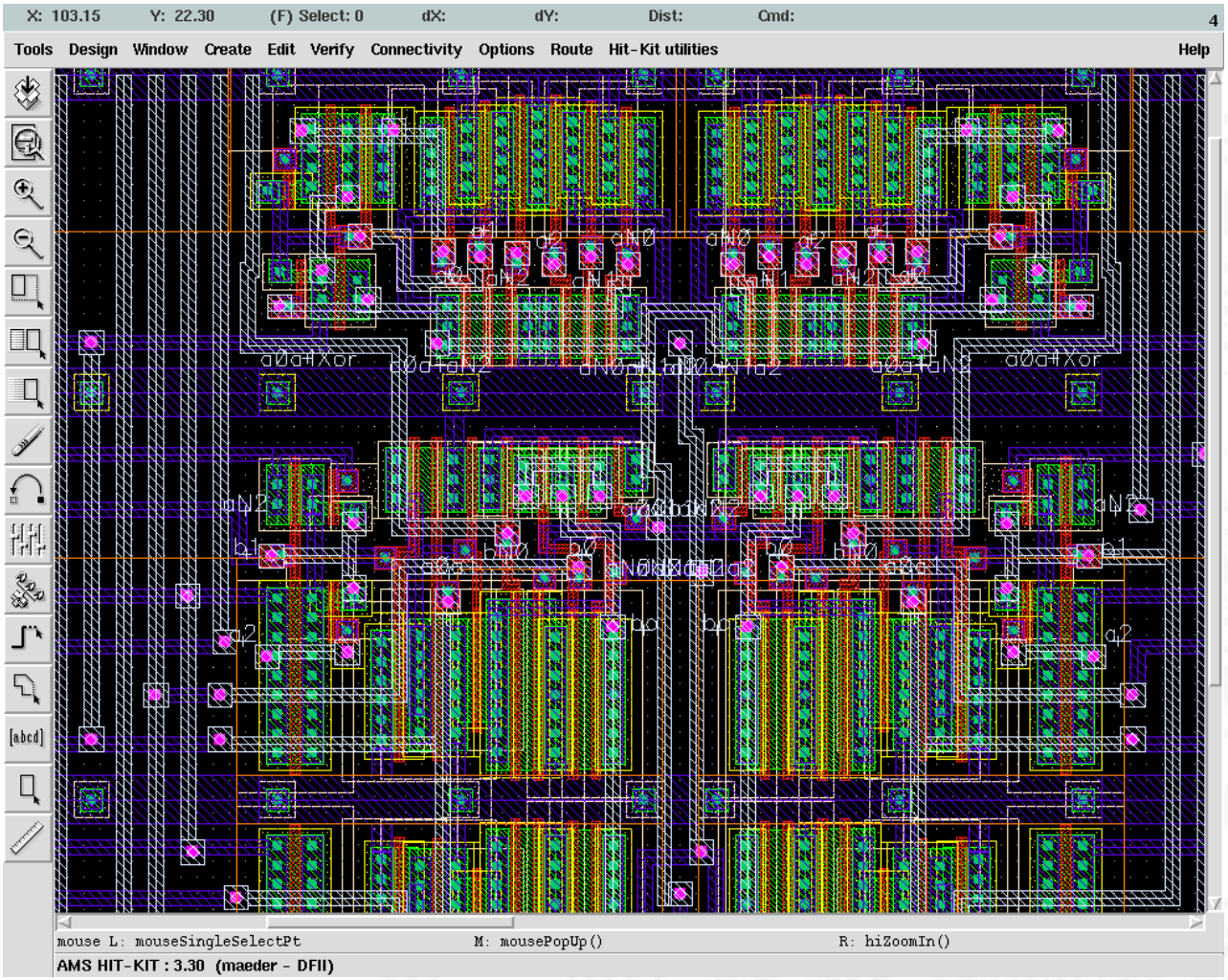
neue Anwendungsfelder

- „Computing“
- „Consumer Products“
- „Automotive“
- „Telecommunication“
- „mobile Applications“

3. Methoden und Werkzeuge im Chipentwurf
   - enges Zusammenwirken mit der technischen Entwicklung und den Anforderungen durch die Applikationen

Wie wird Entworfen?

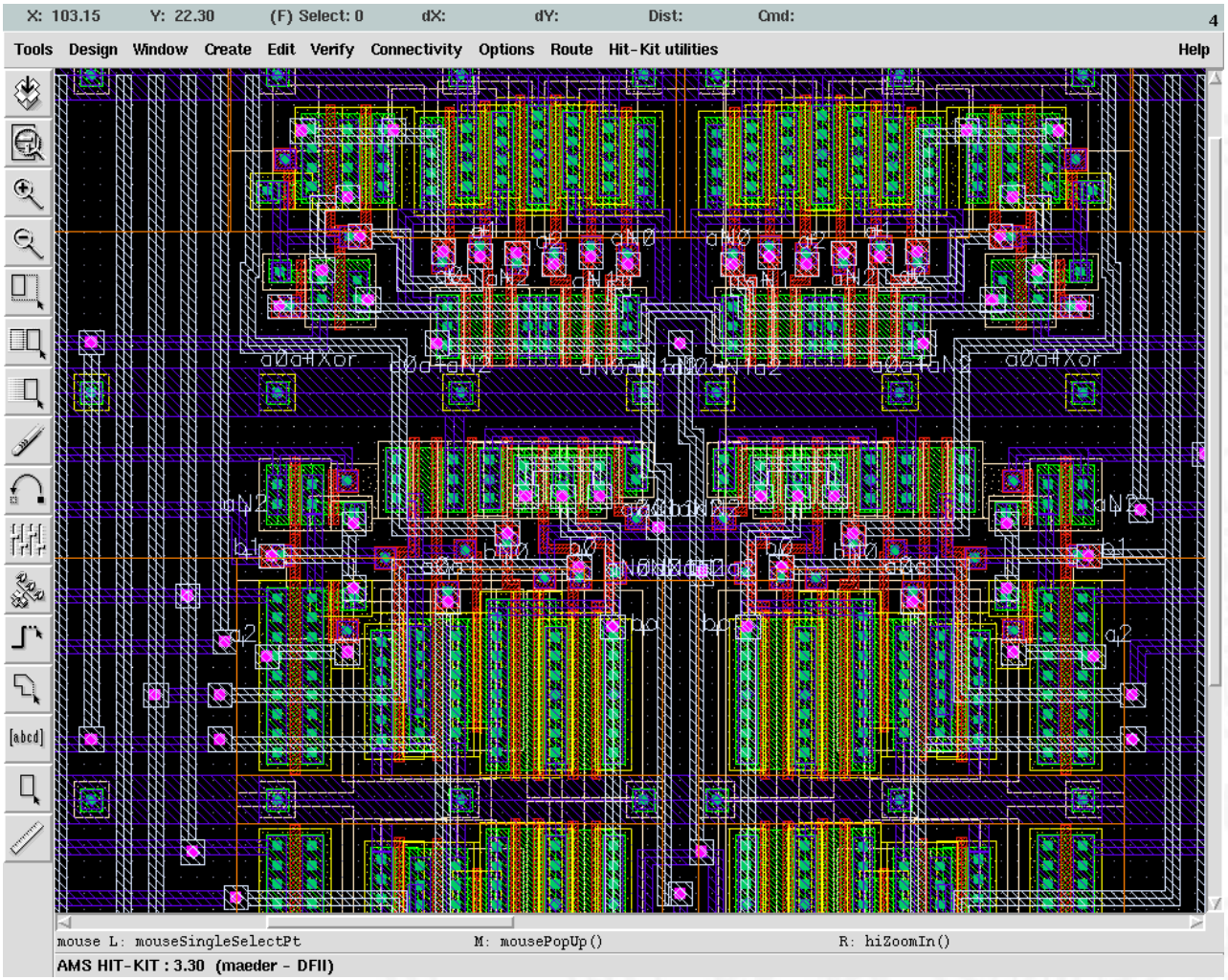
Hardwareentwurf



Wie wird Entworfen?

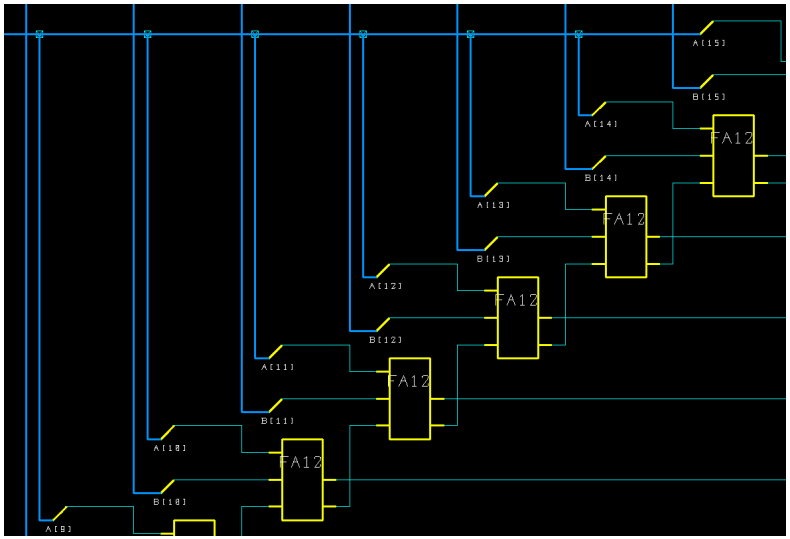
Hardwareentwurf

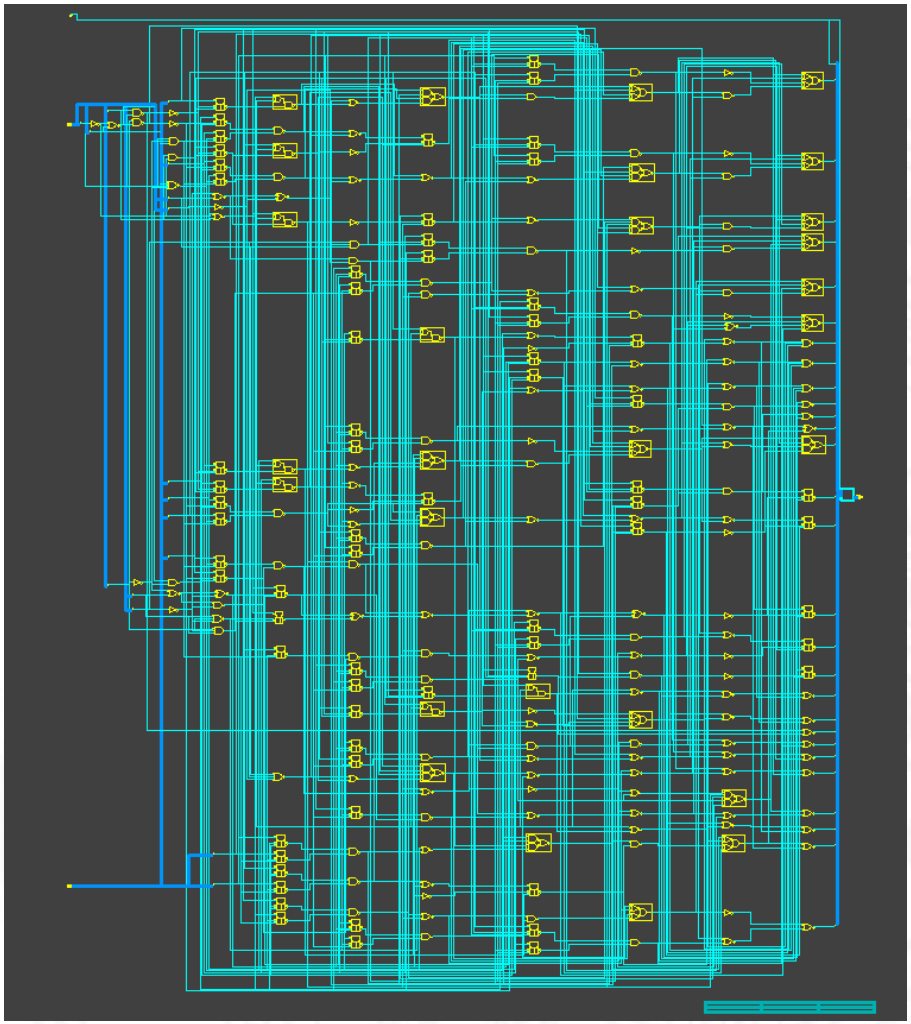
. . . so nicht
meistens



Wie wird Entworfen?

Hardwareentwurf

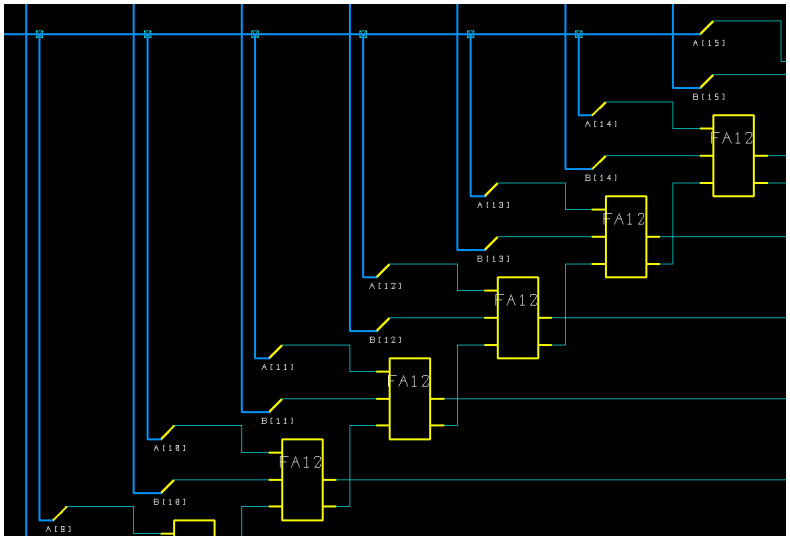


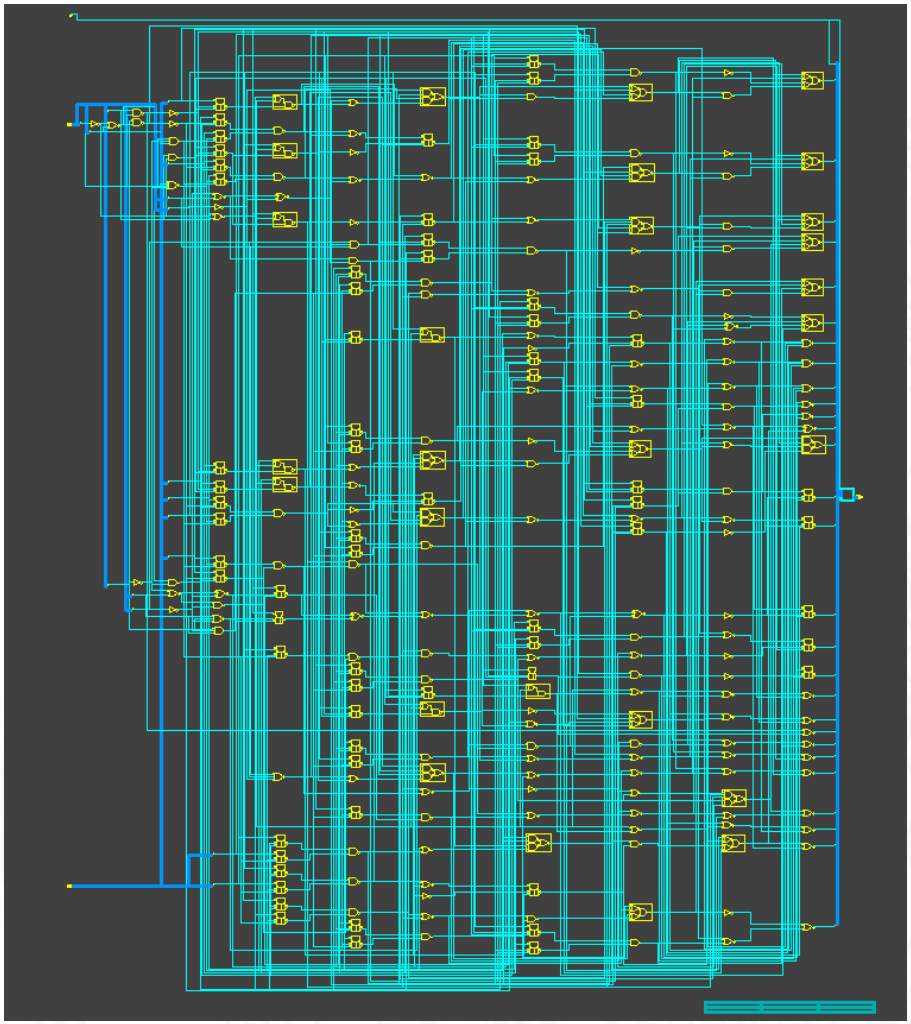


Wie wird Entworfen?

Hardwareentwurf

. . . so auch nicht

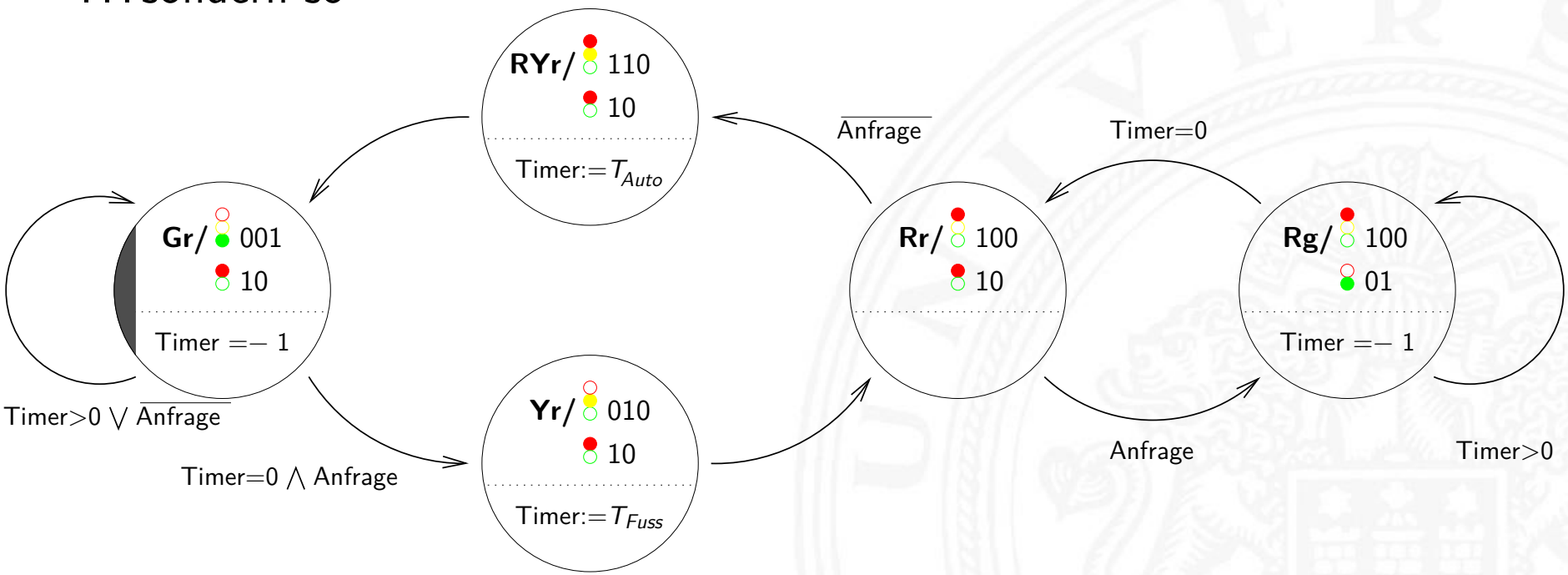




Wie wird Entworfen?

Hardwareentwurf

. . . sondern so



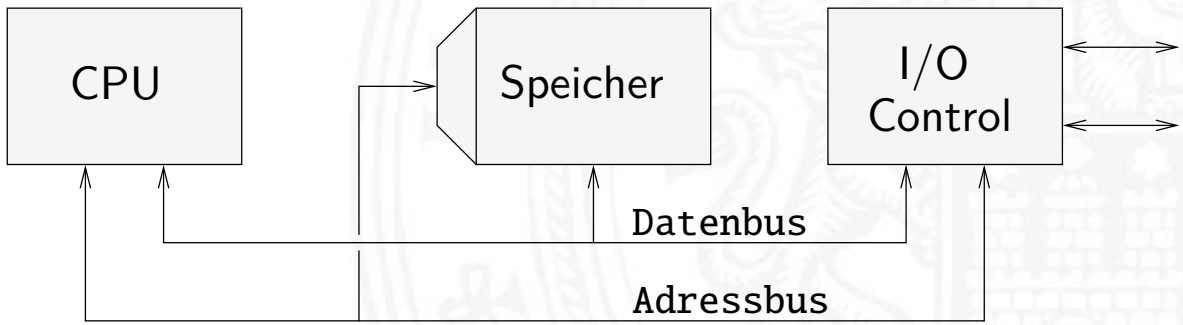
Wie wird Entworfen? (cont.)

```
mainP: process (clk, rst) is
  type stateTy is (Gr, Yr, Rr, Rg, RYr);
  variable      timer           : integer range 0 to maxWalkC;
  variable      state           : stateTy;
  variable      request         : boolean;
begin
  if rst = '0' then             ------------------------- async. reset
      liCar     <= "001";       liWalk  <= "10";
      state     := Gr;
      timer     := 0;
      request   := false;
  elsif rising_edge(clk) then   ------------------------- clock edge
    case state is
    when Gr =>  ---------------------------------------- Green + red
      liCar     <= "001";       liWalk  <= "10";
      if (reqWalk = '1')  then  request := true;        -- store request
      end if;
      if    (timer > 0)   then  timer   := timer - 1;   -- no timeout
      elsif request       then  state   := Yr;          -- timeout and request
      end if;
    when Yr =>  ---------------------------------------- Yellow + red
      liCar     <= "010";       liWalk  <= "10";
      timer     := maxWalkC-1;                          -- init. timer
      state     := Rr;
    when Rr =>  ---------------------------------------- Red + red
      ...
```

Abstraktion im VLSI-Entwurf

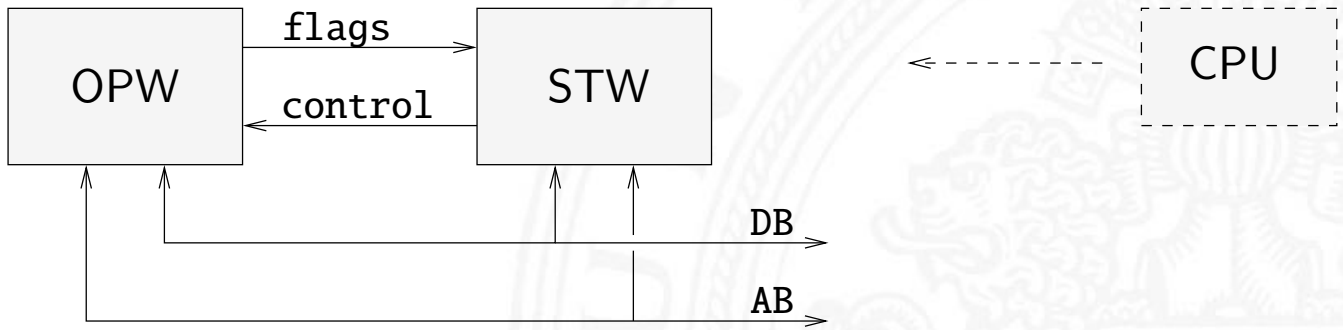
Abstraktionsebenen

- keine einheitliche Bezeichnung in der Literatur
- Architekturebene
  - Funktion/Verhalten Leistungsanforderungen
  - Struktur Netzwerk
    aus Prozessoren, Speicher, Busse, Controller...
  - Nachrichten Programme, Protokolle
  - Geometrie Systempartitionierung



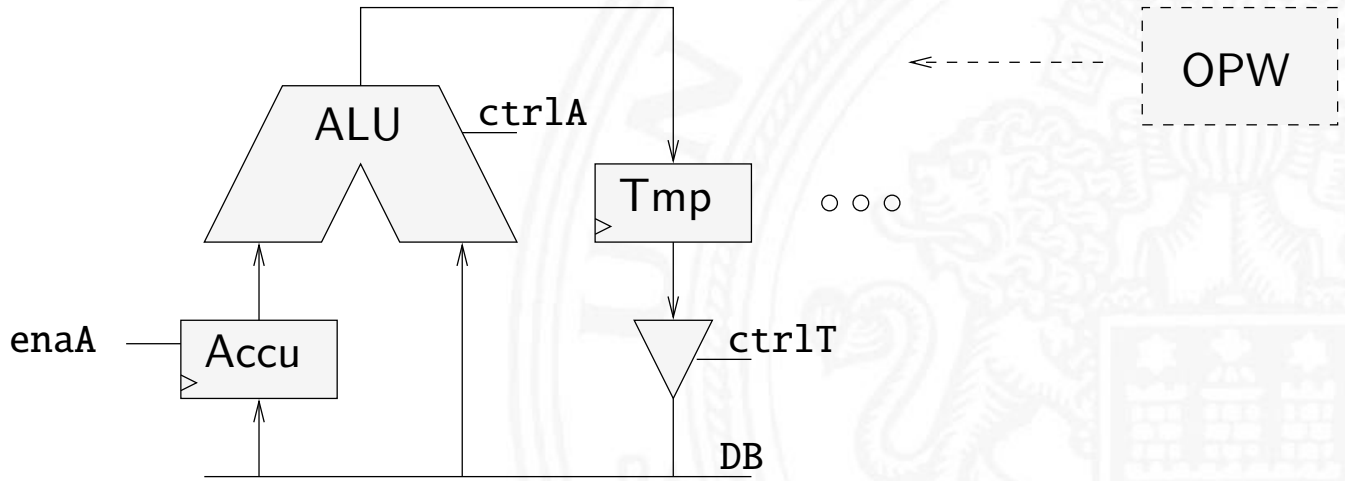
Abstraktion im VLSI-Entwurf (cont.)

- Hauptblockebene (Algorithmenebene, funktionale Ebene)
  - Funktion/Verhalten Algorithmen, formale Funktionsmodelle
  - Struktur Blockschaltbild
    aus Hardwaremodule, Busse...
  - Nachrichten Protokolle
  - Geometrie Cluster



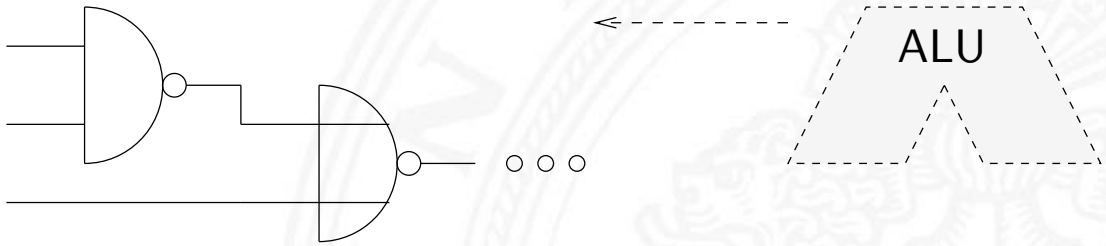
Abstraktion im VLSI-Entwurf (cont.)

- Register-Transfer Ebene
  - Funktion/Verhalten Daten- und Kontrollfluss, Automaten...
  - Struktur RT-Diagramm
    aus Register, Multiplexer, ALUs...
  - Nachrichten Zahlencodierungen, Binärworte...
  - Geometrie Floorplan



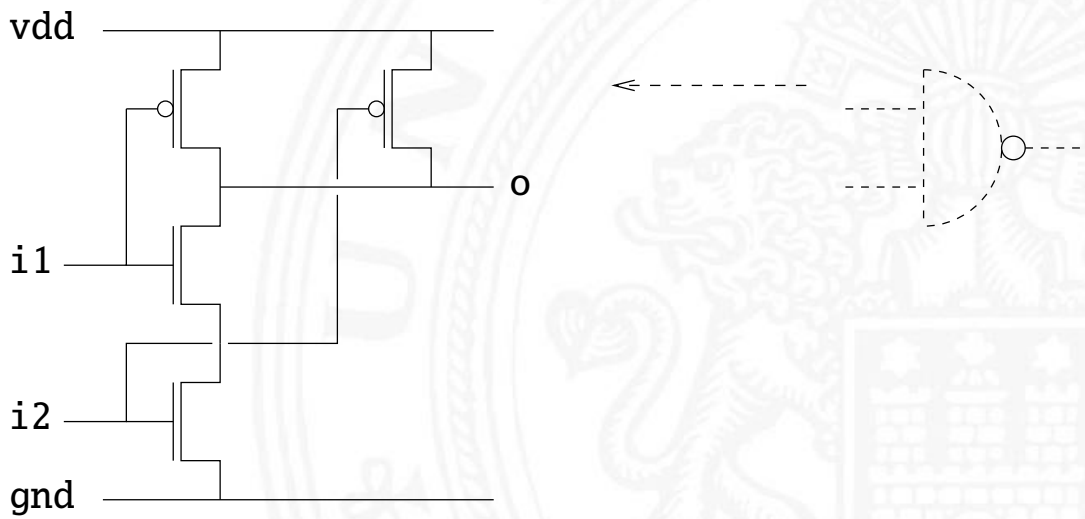
Abstraktion im VLSI-Entwurf (cont.)

- Logikebene (Schaltwerkebene)
  - Funktion/Verhalten Boole'sche Gleichungen
  - Struktur Gatternetzliste, Schematic
    aus Gatter, Flipflops, Latches...
  - Nachrichten Bit
  - Geometrie Moduln



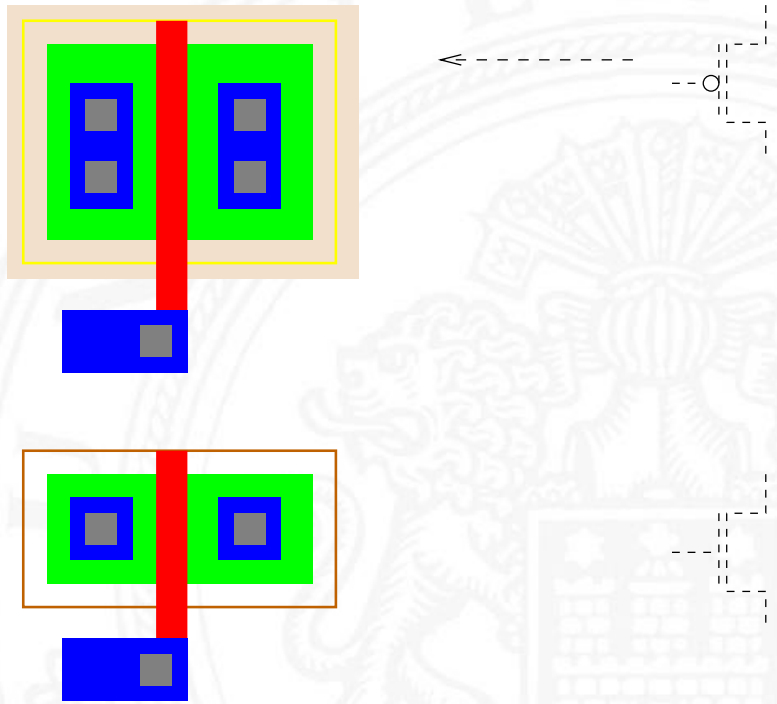
Abstraktion im VLSI-Entwurf (cont.)

- elektrische Ebene (Schaltkreisebene)
  - Funktion/Verhalten Differentialgleichungen
  - Struktur elektrisches Schaltbild
    aus Transistoren, Kondensatoren...
  - Nachrichten Ströme, Spannungen
  - Geometrie Polygone, Layout → physikalische Ebene



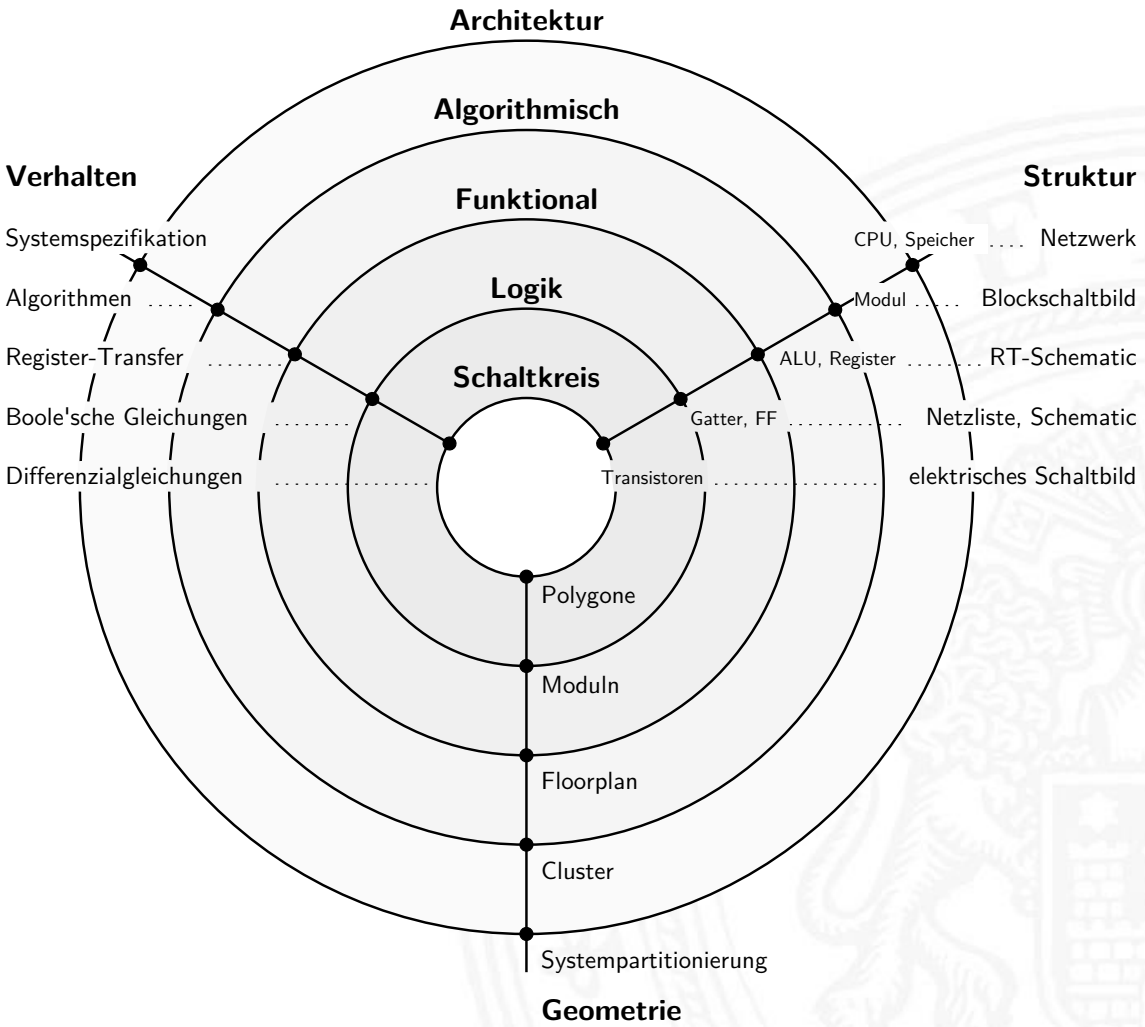
Abstraktion im VLSI-Entwurf (cont.)

- physikalische Ebene (geometrische Ebene)
  - Funktion/Verhalten partielle DGL
  - Struktur Dotierungsprofile



Abstraktion im VLSI-Entwurf (cont.)

Y-Diagramm



D. Gajski, R. Kuhn 1983:
„New VLSI Tools“

Abstraktion im VLSI-Entwurf (cont.)

Y-Diagramm / Gajski-Diagramm

- Visualisiert Abstraktionsebenen
- Sichtweisen
  - Funktion / Verhalten
  - Struktur
  - Geometrie (historisch, inzwischen überholt)

Entwurfsvorgehen

- Unterscheidung von *Struktur* und *Verhalten*
- Auf jeder Abstraktionsebene gibt es *elementare Einheiten* mit definiertem Verhalten
- Entwurfsaufgabe
  - ein gegebenes Verhalten in eine Strukturbeschreibung (aus elementaren Einheiten) der jeweiligen Ebene umzusetzen
  - jede dieser Einheiten ist ihrerseits in der nächst niedrigeren Abstraktionsebene entsprechend zu realisieren

  $\Rightarrow$ hierarchischer Entwurf, top-down

Entwurfsvorgehen (cont.)

- ⇒ top-down: typisches Entwurfsvorgehen
- ⇒ bottom-up: Einflüsse auf höhere Abstraktionsebenen
  - Zeitverhalten
  - Schaltungstechniken
  - Arithmetiken
  - ...
- Zentrale Bedeutung der Simulation, bzw. der Verifikation
- Entwurf als iterativer Prozess
  - Alternativen: „exploring the design-space“
  - Versionen
  - Teamarbeit

Gliederung

1. Entwurfsmethodik
2. EDA-Werkzeuge
   - Hierarchischer Entwurf
   - Werkzeuge
   - Probleme
3. Entwurfsstile

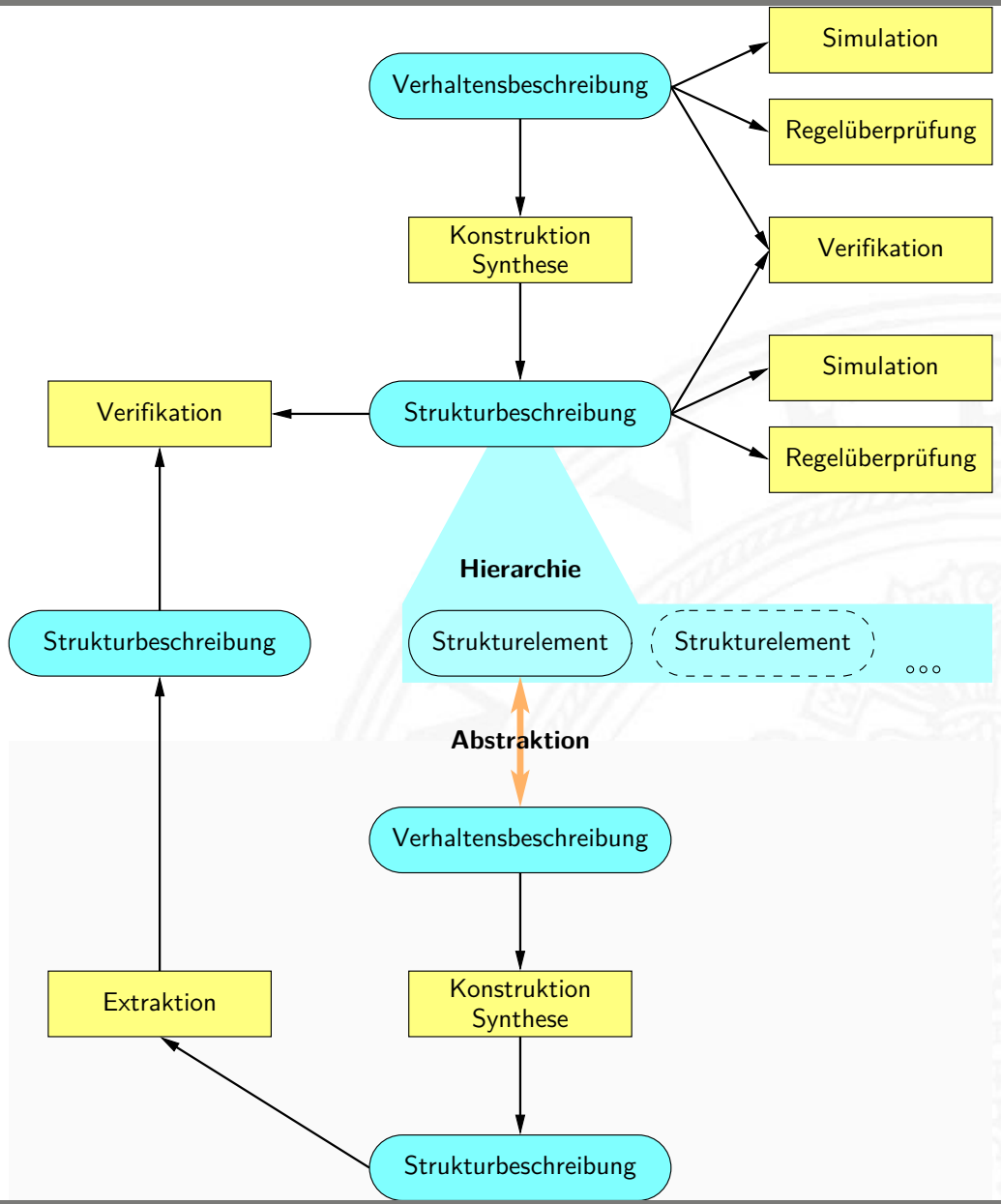
Hierarchischer Entwurf

Nur durch neue Methoden und Werkzeuge konnte die Produktivität beim Chipentwurf während der letzten Jahre mit Moore's Law mithalten

- Änderungen in der Entwurfsmethodik

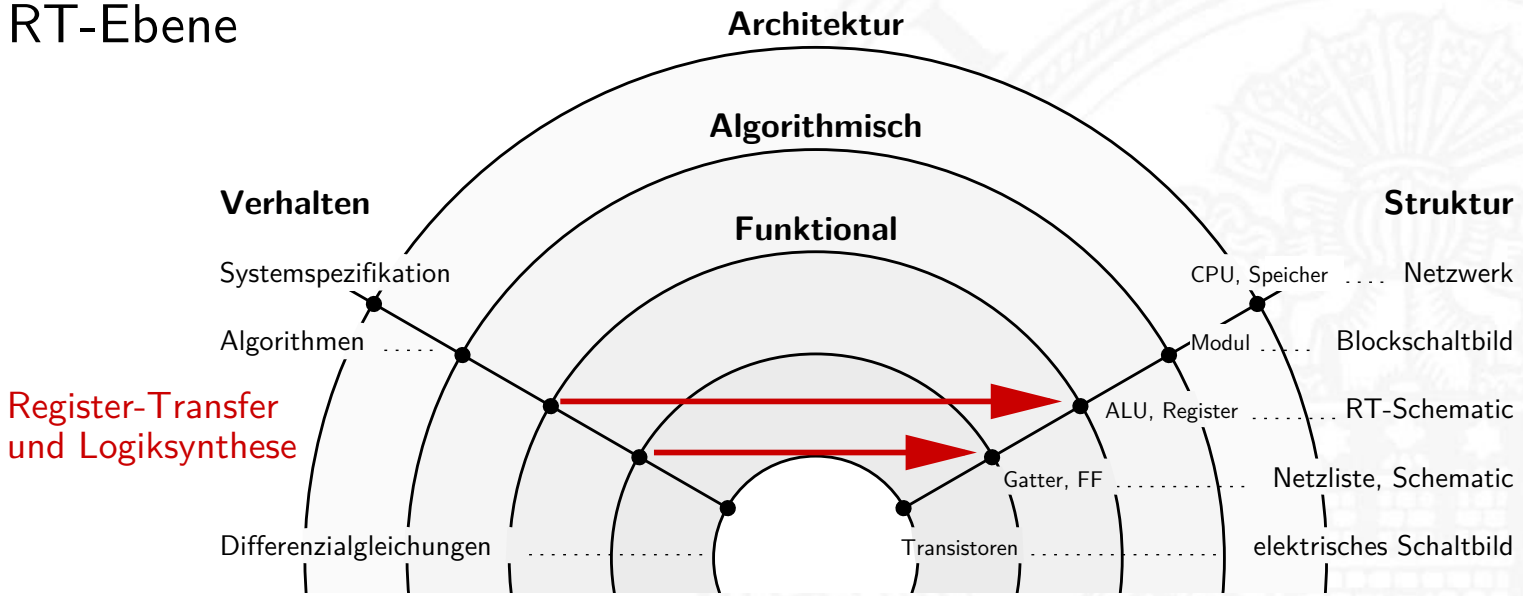
  Struktur $\Rightarrow$ Verhalten
  grafische Eingabe $\Rightarrow$ Hardwarebeschreibungssprachen
- Entwurf auf höheren Abstraktionsebenen
- Automatische Transformationen bis zum Layout
  - Synthese: Register-Transfer, High-Level
  - Datenpfad-/Makrozellgenerierung
  - Zellsynthese
  - Platzierung & Verdrahtung

Entwurfswerkzeuge



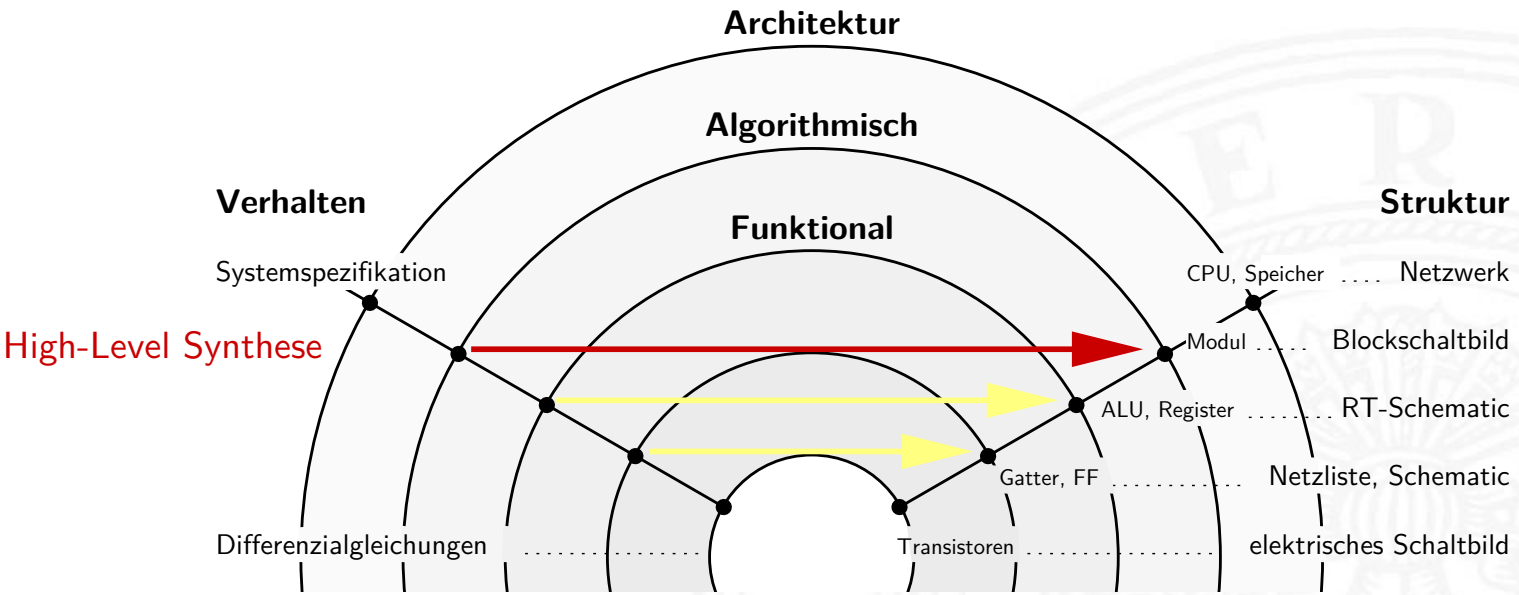
Entwurfswerkzeuge

- Synthese
  - = automatische Generierung von Strukturbeschreibungen aus Verhaltensmodellen
  - Trend: IP-Komponenten (**I**ntellectual **P**roperty) und „behavioral Code“
  - RT-Ebene



Entwurfswerkzeuge (cont.)

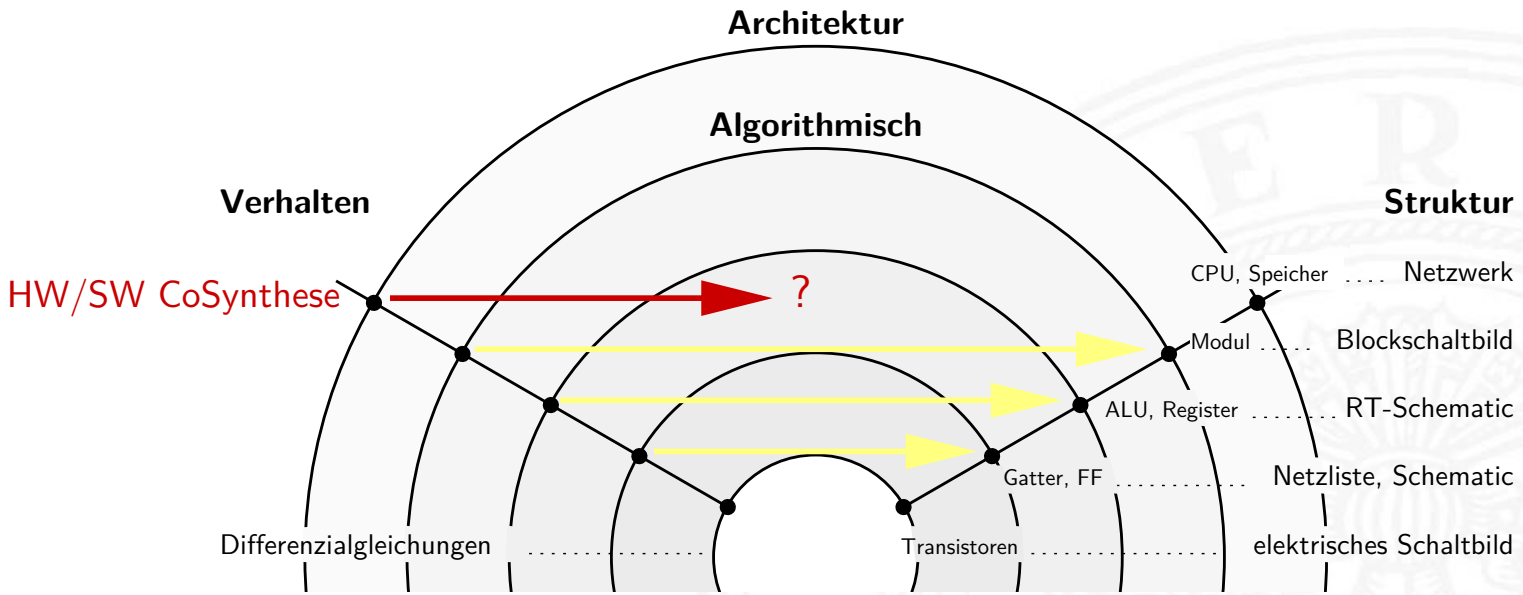
- High-Level Synthese



  - Einschränkung des „Suchraums“
  - spezielle Zielarchitekturen
  - spezielle Anwendungsfelder
  - Datenflussdominiert DSPs
    Kontrollflussdominiert Prozessoren

Entwurfswerkzeuge (cont.)

- CoDesign → CoSynthese



- Partitionierung Hardware / Software ?
- nur manuell möglich

Entwurfswerkzeuge (cont.)

- Simulation
  - Trend: wachsender Aufwand, Systemsimulation
  - Problem der Simulationsauswertung $\Rightarrow$ auch dort Abstraktion
    - Programmiersprachen-Schnittstellen (VHPI, Verilog-PLI...)
      Beispiele: ▸ Signalverarbeitung ▸ Bildverarbeitung
  - Hardwarebeschleunigung
    - Emulation von Gatternetzlisten durch FPGA-Boards
    - Beispiel: Betriebssystem auf Simulationsmodell vom Mikroprozessor booten (Sun Microsystems)
  - gemischte Simulation
    - Hardware- und Software
    - auf verschiedenen Abstraktionsebenen
    - + IP-Modelle
    - + analoge Modelle

Entwurfswerkzeuge (cont.)

- Analysewerkzeuge
  - Leistungsverbrauch
  - Timing
  - jeweils: statisch, geschätzt oder in Verbindung mit Simulation
- Verifikation, wenn möglich

  = Verifikation: Aussagen gelten *für alle möglichen* Eingaben
  Simulation: Beschränkung auf Stimuli
  - formale Methoden, um Eigenschaften zu überprüfen
  - meist Vergleich verschiedener Modelle
    - in Verbindung mit Extraktion
    - Referenzmodell, woher?
  - Ersatz von Simulationen

Entwurfswerkzeuge (cont.)

- Layoutwerkzeuge / Platzierung & Verdrahtung
  - NP-vollständige Probleme

  $\Rightarrow$ Heuristiken

  $\Rightarrow$ sehr starke Spezialisierung, z.B. Routing bei Standardzell Entwürfen:
    1. Verdrahtung der Spannungsversorgung: Power-Routing
    2. Clock-Tree Synthese / -Routing
    3. zeitkritische Netze bearbeiten: „constraint driven“ Routing
    4. normale Verdrahtung
    5. nachträgliche Optimierung: DRC-Fehler, thermische Modelle...
- Test des Entwurfs

  $=$ Testbarkeit: Fertigungsfehler (physikalisch) feststellen

  Simulation: Überprüfung der Funktion
  - Ziel: defekte ICs aussortieren, *vor* Verpackung in Gehäuse

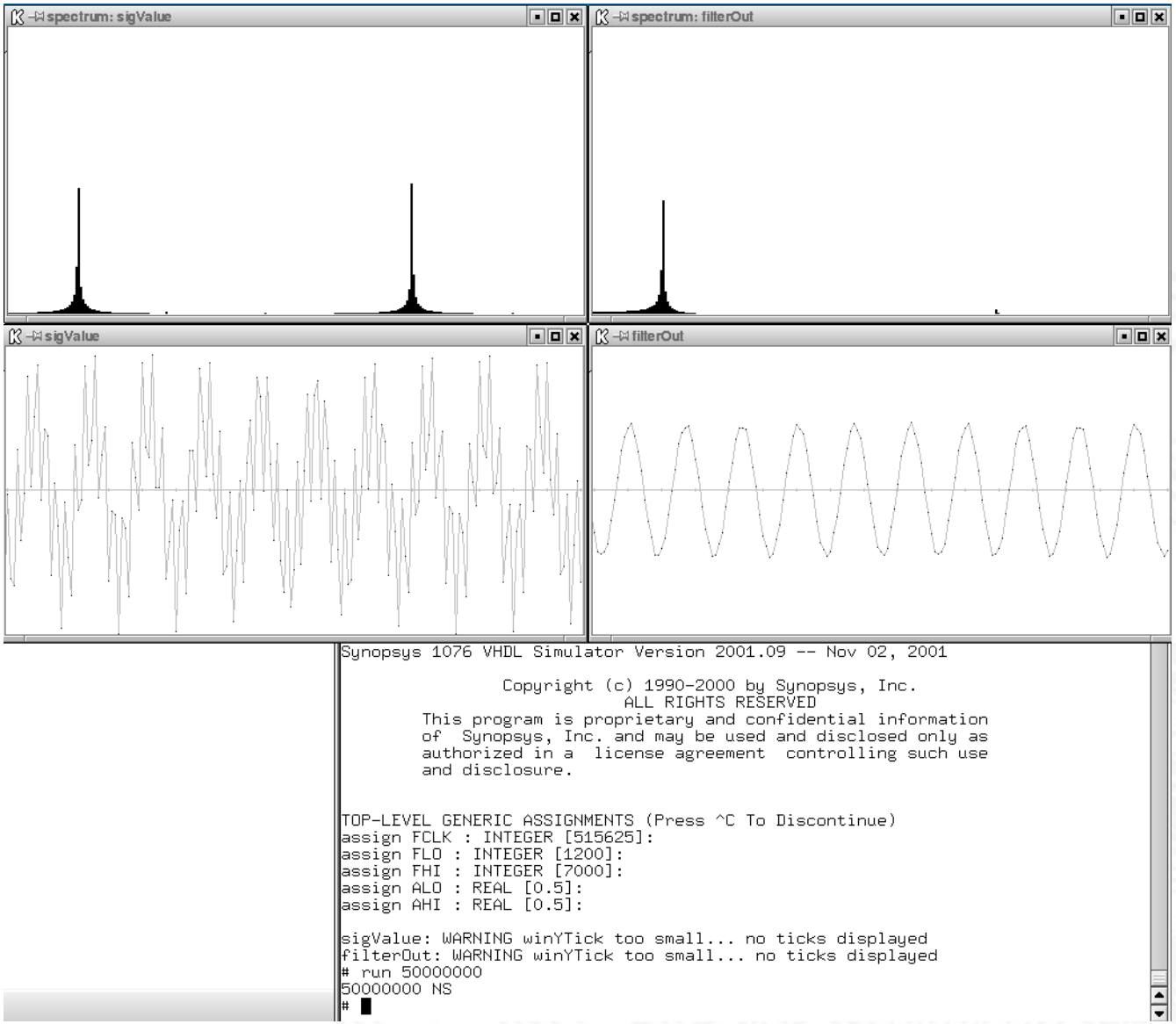
Entwurfswerkzeuge (cont.)

- Problem
  - *alle internen Leitungen/Gatter ansprechen*
  - *nur die Padzellen sind direkt zugänglich*
- Fehlermodelle: „stuck-at“, bridging, open...
- Verfahren um Testbarkeit zu gewährleisten
  - Selbsttest, z.B. BIST (**B**uild **I**n **S**elf **T**est)
  - Scan-Path: Flipflops als Schieberegister
  - ...

  - Dabei wird zusätzliche Logik integriert (bis zu 30%)
  - (teil-)automatisch bei der Synthese
- Fehlersimulation: überprüft die Fehlerüberdeckung
  „Wie viele Fehler können erkannt werden?“
- Testmustergenerierung: erzeugt automatisch Testvektoren

Beispiel

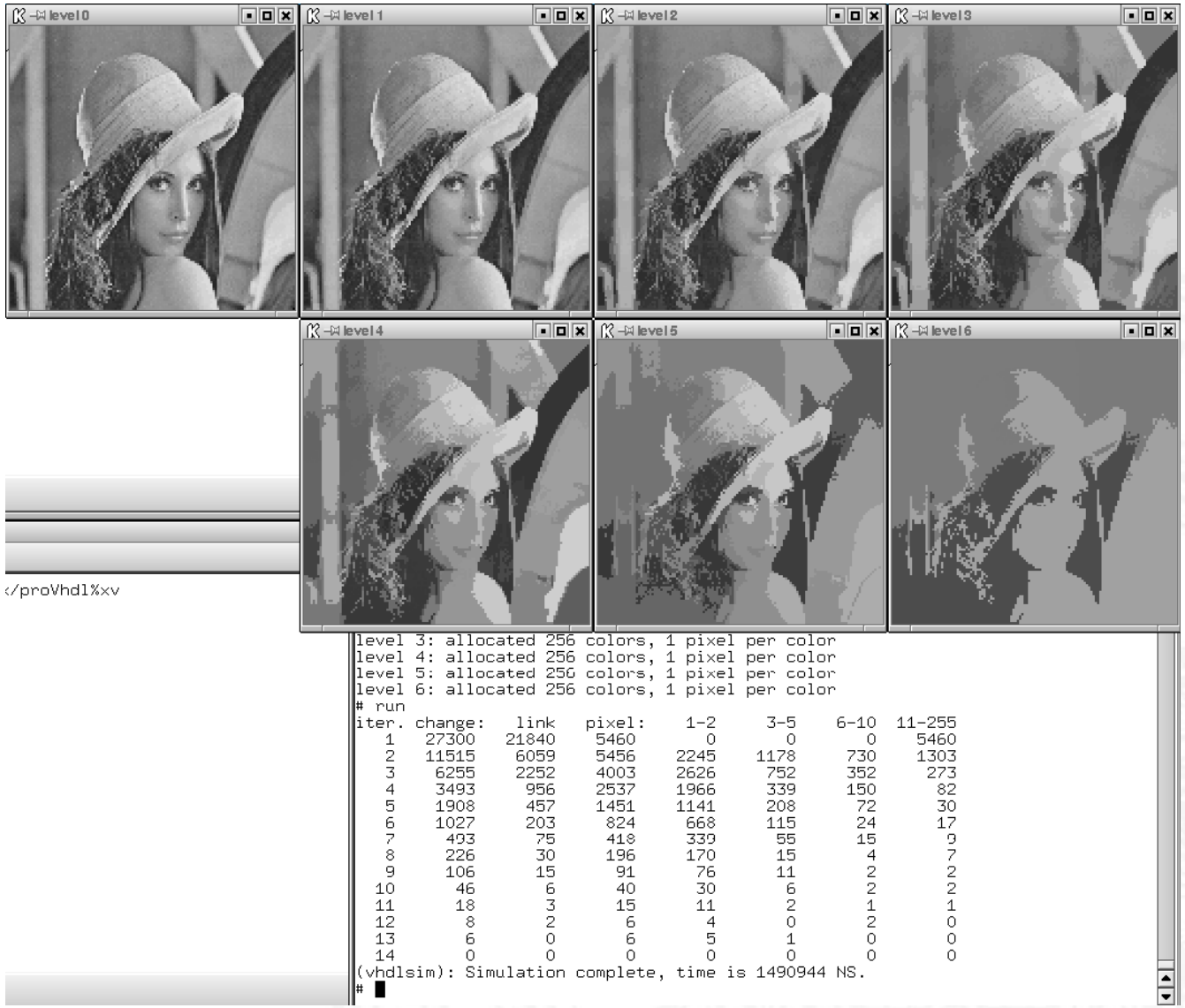
- Signalverarbeitung
- digitales Filter



◂ Simulation

Beispiel

- Bildverarbeitung
- Segmentierung

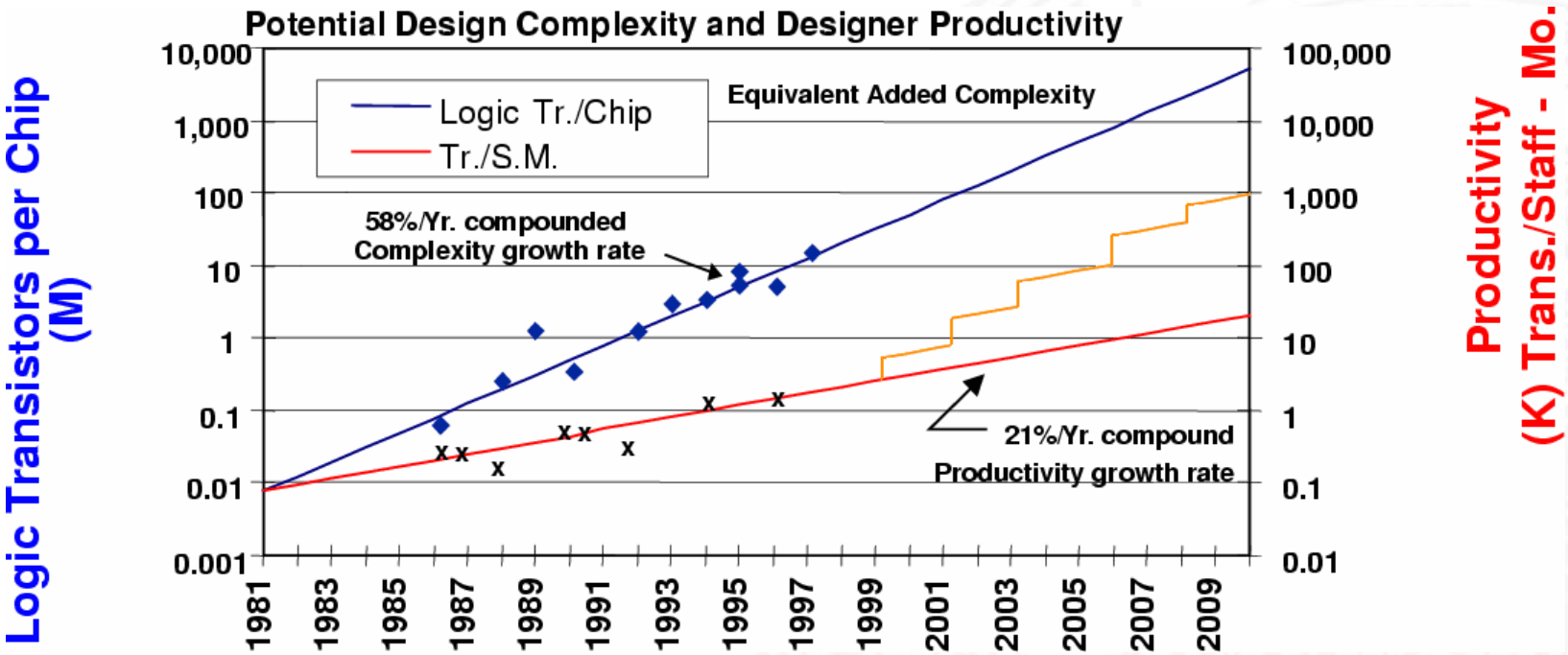


◂ Simulation

Probleme

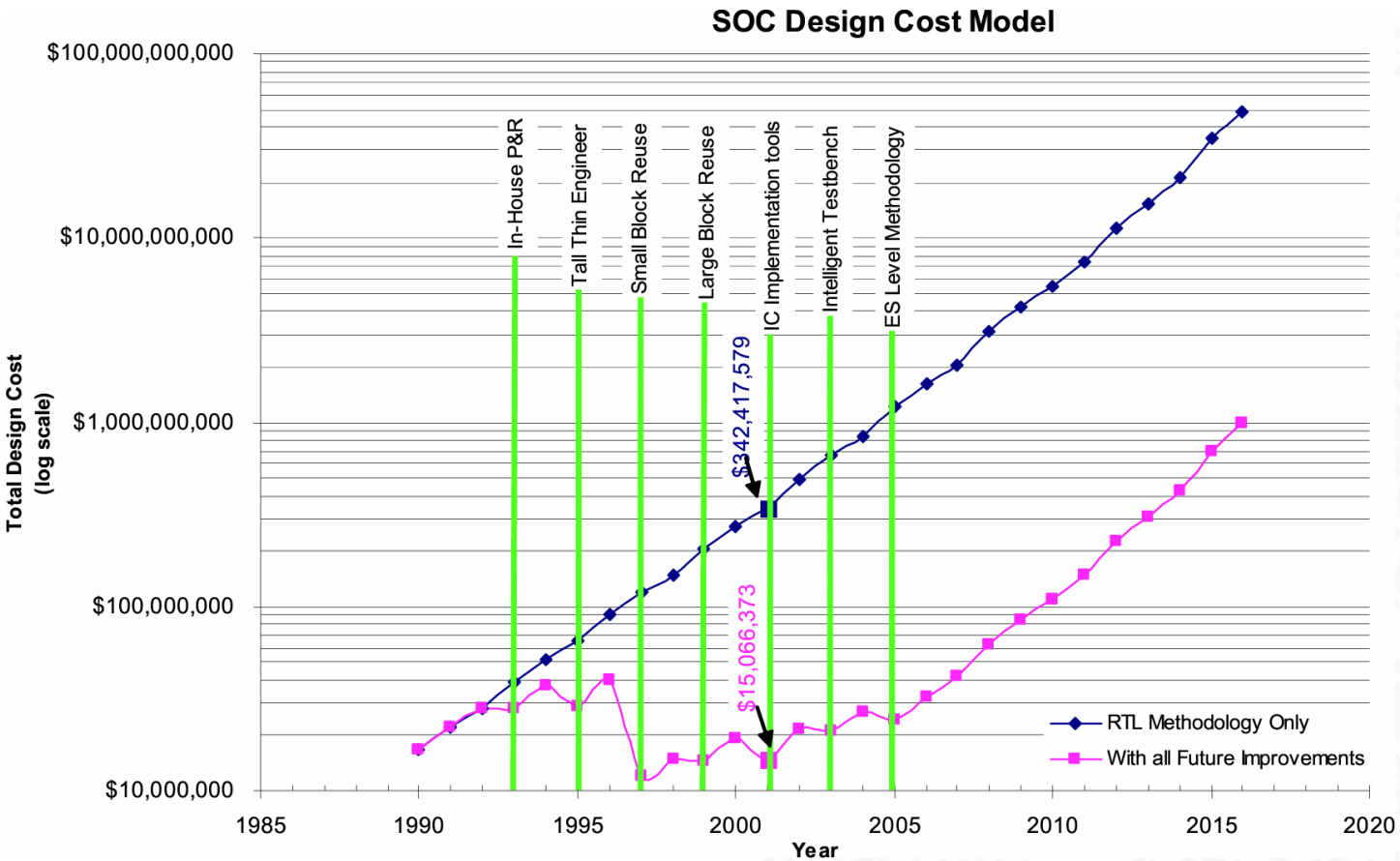
Moore's Law heißt in der Praxis

- Entwurf immer größerer und komplexerer Systeme
- Produktivitätssteigerungen



Probleme (cont.)

– Entwurfskosten



Probleme (cont.)

- Geänderte Systemanforderungen
  - Performance
  - Größe
  - ökonomische Randbedingungen
  - Low-Power: Leistungsaufnahme, Abwärme...
  - Umgebung: EMV, Temperatur, mechanische Eigenschaften...

  – Wie können all diese Anforderungen (formal) spezifiziert werden?

Gliederung

1. Entwurfsmethodik
2. EDA-Werkzeuge
3. Entwurfsstile
   - Full-Custom
   - Makro- und Standardzellentwurf
   - Gate-Array Entwurf
   - programmierbare Logik: PLDs, FPGAs
   - Vergleich

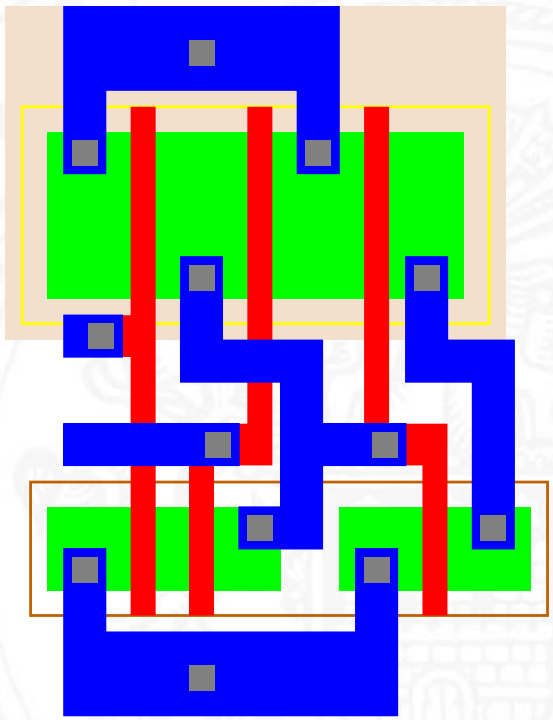
Entwurfsstile

- mehrere Möglichkeiten Schaltungen zu entwerfen
- Unterscheidungsmerkmale
  - Zeitaufwand: Entwurfsdauer, Fertigungszeit
  - Kosten: Fertigung, pro Stück, EDA-Werkzeuge
  - IC-Eigenschaften: Größe, Taktfrequenz, Leistungsaufnahme...
- Entwurfsstile
  - Full-Custom
  - Standardzell
  - Gate-Array
  - FPGA / programmierbare Schaltungen

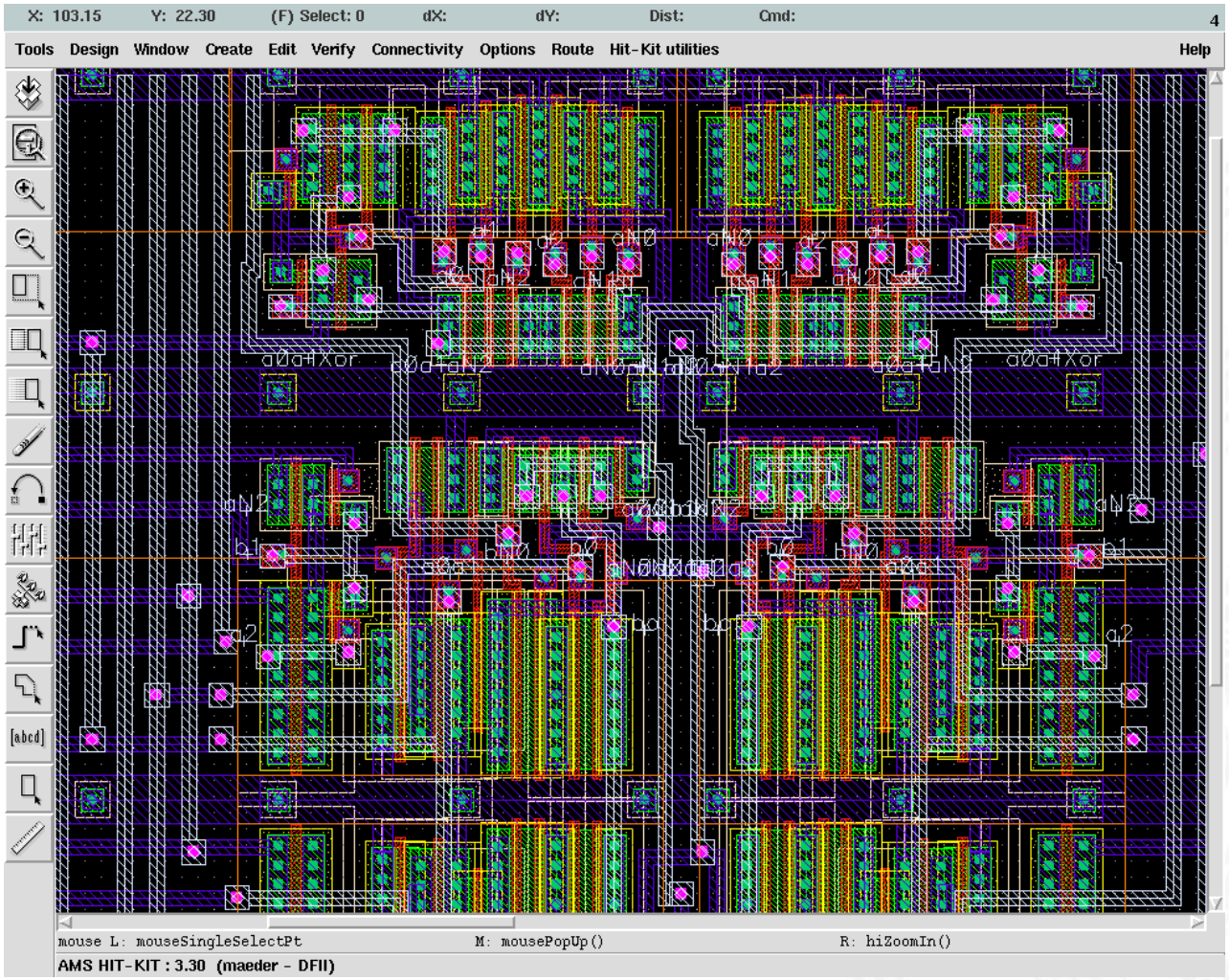
Full-Custom

Vollkundenspezifischer Entwurf / Full-Custom

- Layout aller geometrischer Strukturen
- viel manuelle Arbeit mit Layout-Editoren
- optimal kleine, schnelle Entwürfe
- sehr lange Entwurfsdauer (Effizienz)
- Ausnutzen von Regularität
- Teamarbeit nötig, Schnittstellen
- erfordert erfahrene Entwerfer



Full-Custom (cont.)

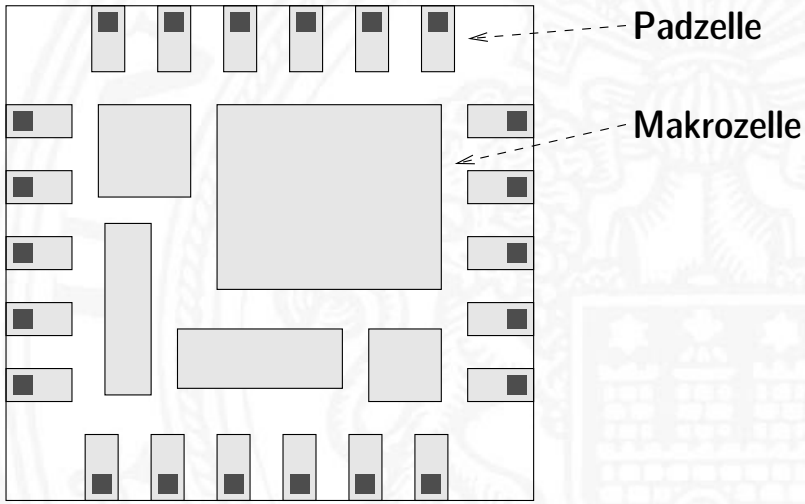


Makrozellentwurf

Makrozellentwurf

- Zellen wie Speicher, ALUs oder Datenpfade werden über Generatoren erzeugt
- Makrozellen in Full-Custom Qualität
- meist in Verbindung mit Standardzellentwurf

Chipgröße	variabel
Zellenanzahl	variabel
Zellengröße	variabel
Anschlusslage	variabel
Leiterbahnkanäle	variabel

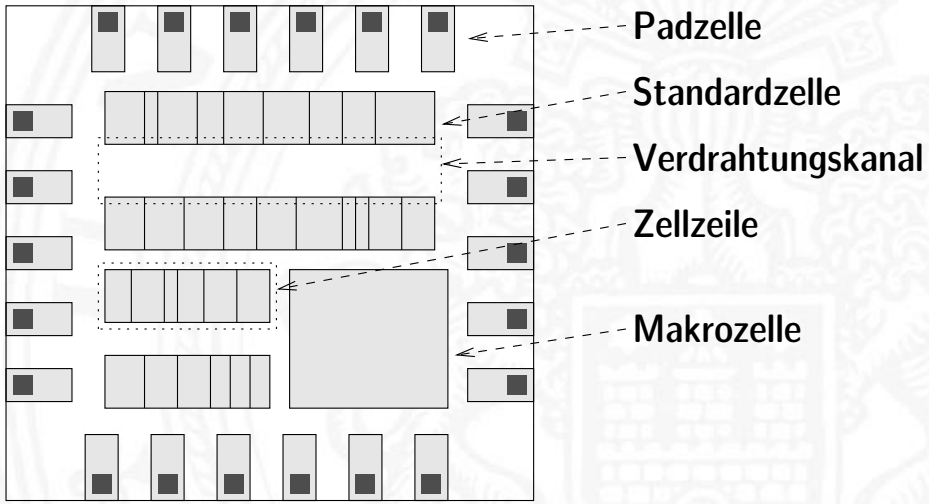


Standardzellentwurf

Standardzellentwurf

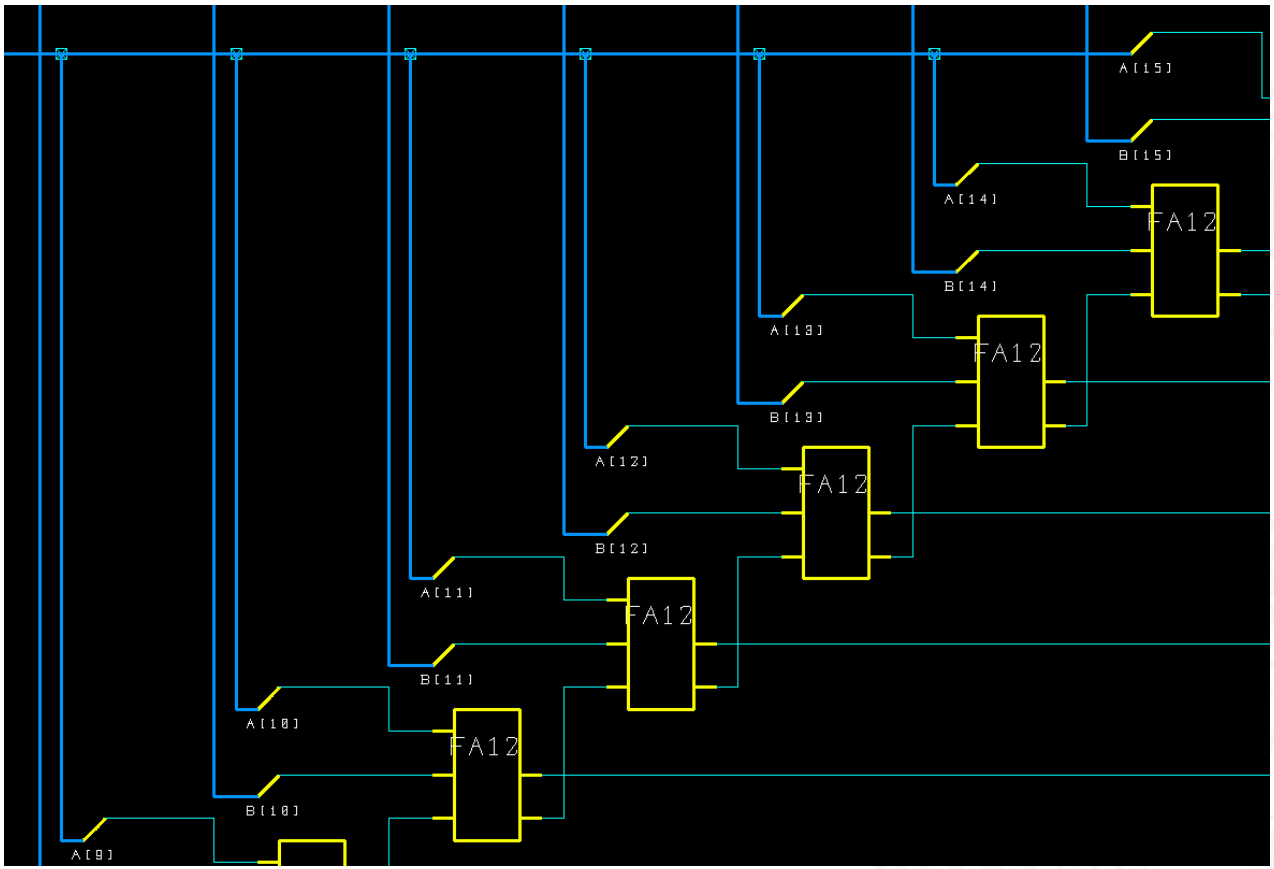
- vorgefertigte Zellen aus Bibliotheken benutzen
- Layout der Standardzellen in Full-Custom Qualität
- schneller flexibler Entwurf
- meist in Verbindung mit Makrozellgeneratoren

Chipgröße	variabel
Zellenanzahl	variabel
Zellenhöhe	fest
Zellenbreite	variabel
Anschlusslage	variabel
Leiterbahnkanäle	variabel

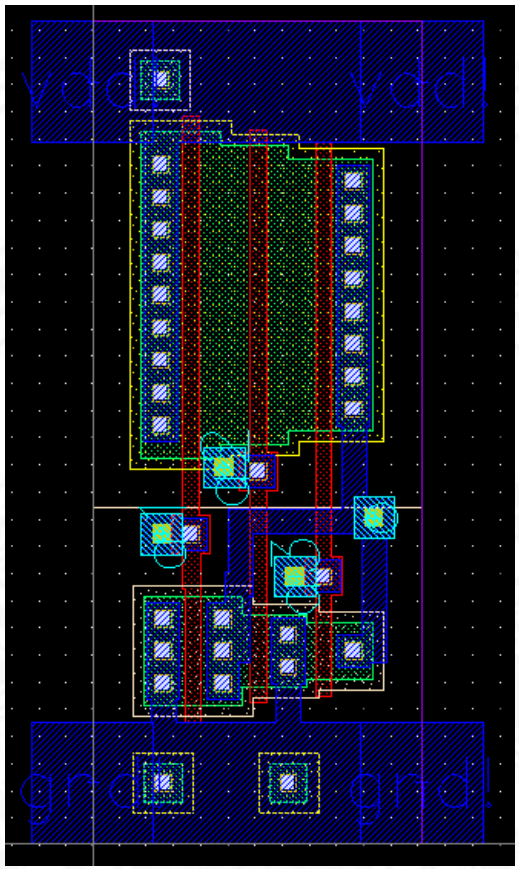


Standardzellentwurf (cont.)

Schematic

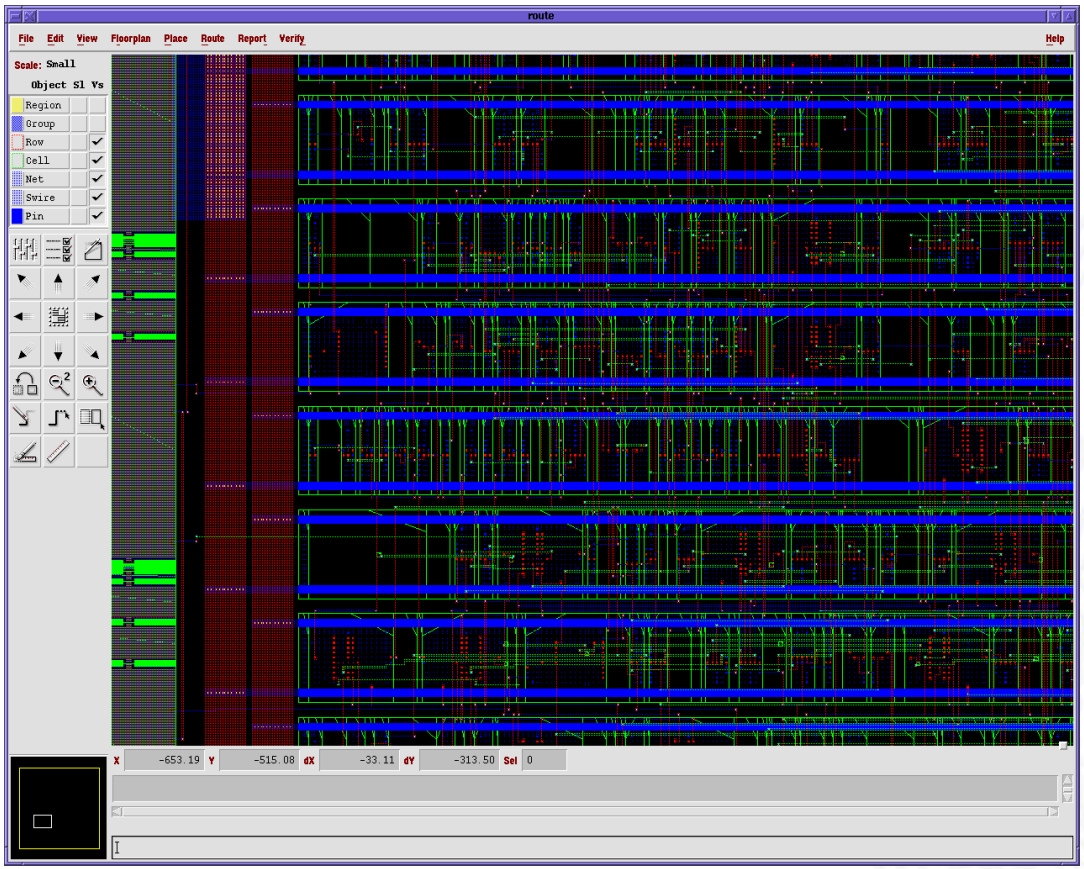


Zell-Layout



Standardzellentwurf (cont.)

Standardzell Layout

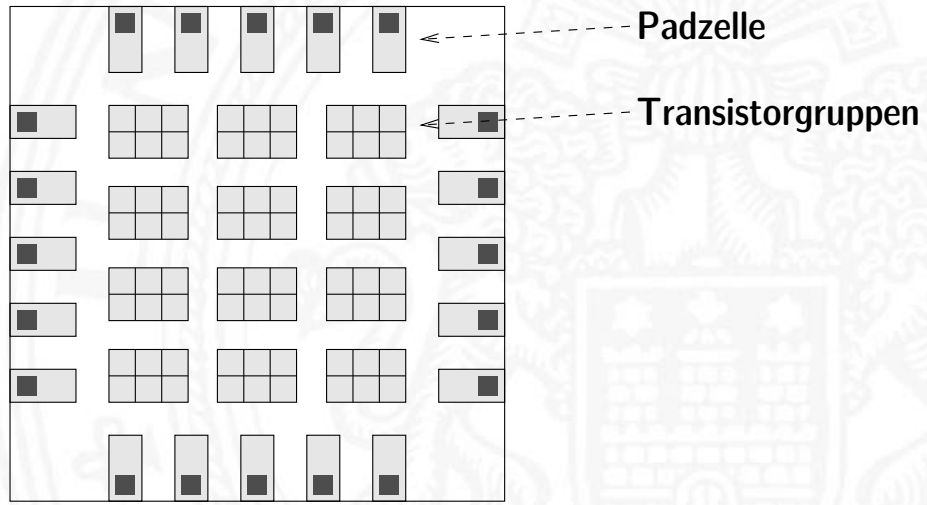


Gate-Array Entwurf

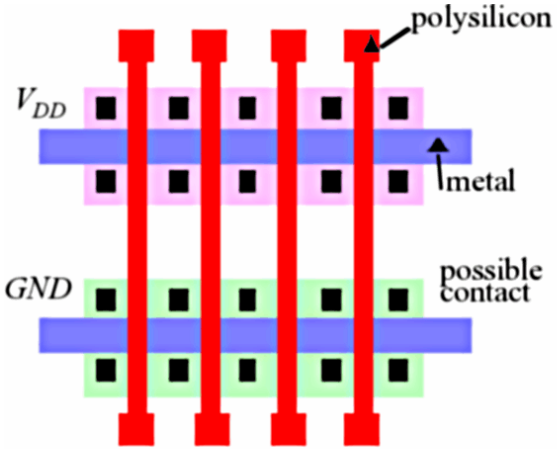
Gate-Array / Sea-of-Gate Entwurf

- vorgefertigte Transistoren
- Layout durch Verbindungsstruktur (Verdrahtung, Kontakte)
- intra-Zell Verdrahtung aus Zellbibliotheken
- vorgegebene Master: Komplexität eingeschränkt, Verschnitt
- schnelle Verfügbarkeit

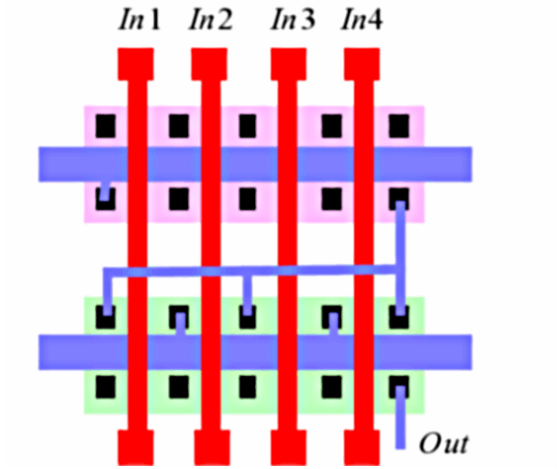
Chipgröße	fest
Zellenanzahl	fest
Zellengröße	fest
Anschlusslage	fest
Leiterbahnkanäle	fest



Gate-Array Entwurf (cont.)



Uncommited Cell



Committed Cell (4-input NOR)

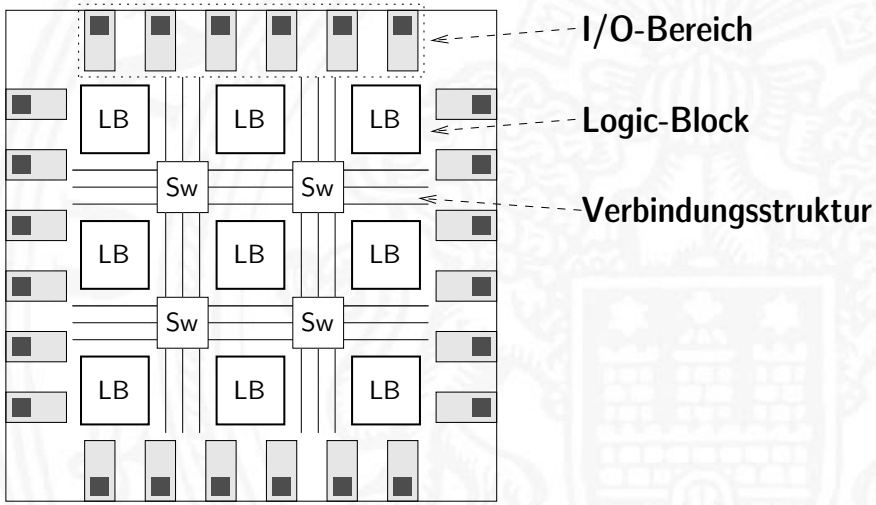
Gate-Array

programmierbare Schaltungen

programmierbare Schaltungen: FPGA, PLD, LCA...

- fertig vorgegebene Schaltung: Logik und Verbindungsstruktur
- Entwurf: Programmierung durch Anwender ⇒ sofort verfügbar
- Einschränkung durch vorgegebene Struktur
- Rekonfiguration möglich
- in-Circuit programmierbar

Chipgröße	fest
Blockanzahl	fest
Anschlusslage	fest
Verbindungsnetz	fest
Blockfunktion	progr.
Verbindungen	progr.

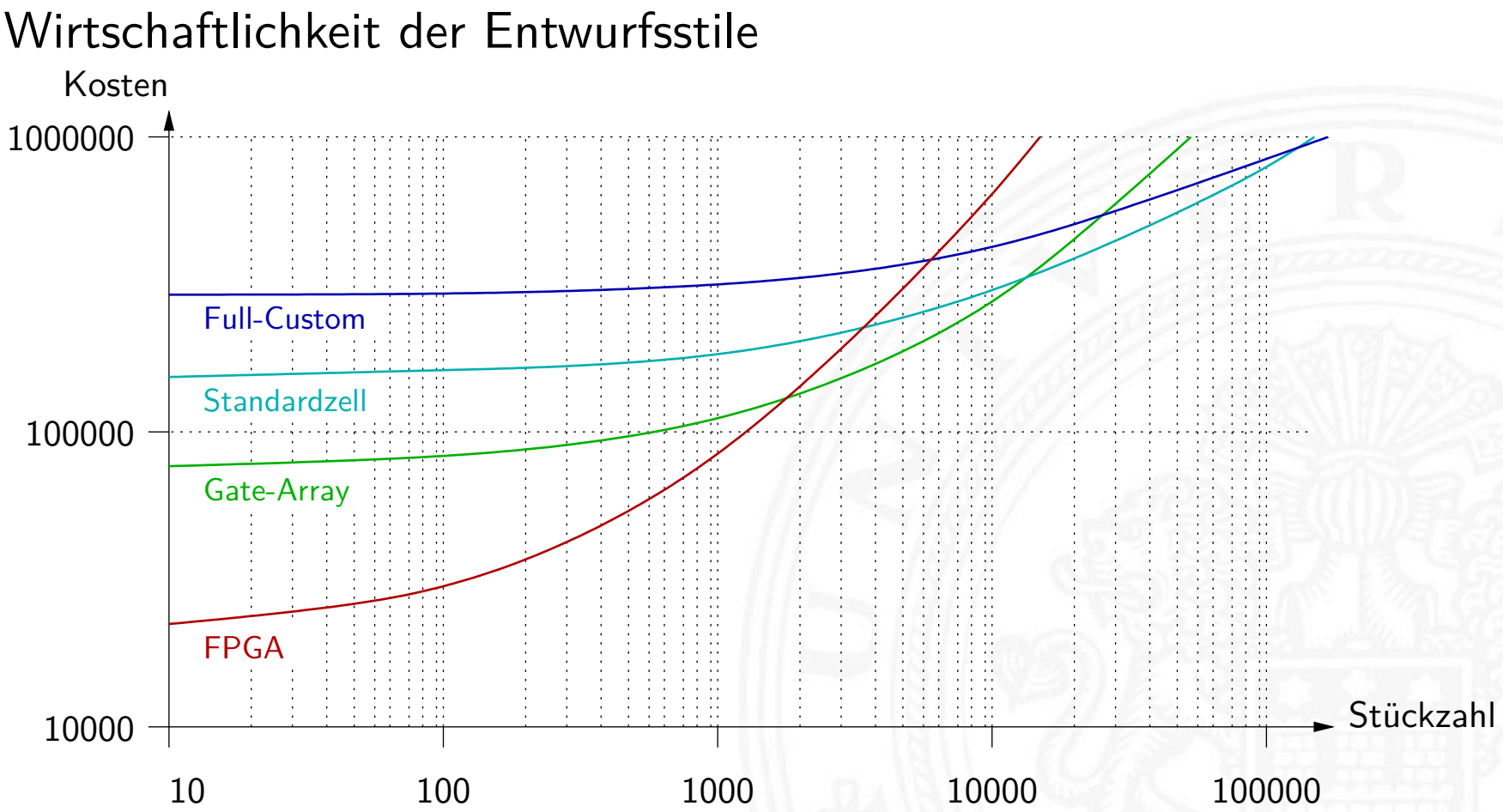


Vergleich der Entwurfsstile

Tabellarische Übersicht

Stil	Performance	Fläche	Kosten (IC)	Kosten (Design)	time-to-Market	Prozessschritte	Stückzahlen
Full-Custom	+++	+++	+++	− − −	− − −	voll	10^5
Standard-/Makrozell	++	++	++	−−	−−	voll	10^4
Gate-Array	+	○	+	○	○	4-10	10^3
programmierbare Logik	−	−−	−−	++	+++	0	$< 10^3$

Vergleich der Entwurfsstile (cont.)



Vergleich der Entwurfsstile (cont.)

Wahl des Entwurfsstils

- Kostenüberlegungen
- Entwurfsdauer: „time-to-Market“
- technische Randbedingungen, oft als K.O.-Kriterium
  - Fläche
  - Leistungsaufnahme
  - Sicherheitsaspekte
- organisatorische Randbedingungen
  - vorhandene Werkzeuge
  - Know-How
  - „Faktor: Mensch“ (Erfahrungen, Vorlieben)

$\Rightarrow$ vielfältige Wechselwirkungen

Literaturliste

[BE95] Abdellatif Bellaouar, Mohamed I. Elmasry: *Low-power digital VLSI design: circuits and systems*. Kluwer Academic Publishers; Boston, MA, 1995. ISBN 0–7923–9587–5

[ITRS07] *International Technology Roadmap for Semiconductors – 2007 Edition*. Semiconductor Industry Association. URL `www.itrs.net/Links/2007ITRS/Home2007.htm`

[ITRS11] *International Technology Roadmap for Semiconductors – 2011 Edition*. Semiconductor Industry Association. URL `www.itrs.net/Links/2011ITRS/Home2011.htm`

Literaturliste (cont.)

[MC80] Carver Mead, Lynn Conway:
Introduction to VLSI systems.
Addison-Wesley; Reading, MA, 1980.
ISBN 0–201–04358–0

[She95] Naveed A. Sherwani:
Algorithms for VLSI physical design automation.
Kluwer Academic Publishers; Boston, MA, 1995.
ISBN 0–7923–9592–1

Literaturliste (cont.)

[T+90] Donald E. Thomas [u. a.]:
Algorithmic and register-transfer level synthesis: the system architect's workbench.
Kluwer Academic Publishers; Boston, MA, 1990.
ISBN 0–7923–9053–9

[WE94] Neil H. E. Weste, Kamran Eshraghian:
Principles of CMOS VLSI design: a systems perspective.
Addison-Wesley; Reading, MA, 1994.
ISBN 0–201–53376–6